# PA NT COOPERATION TREAT

To:

| From the | INTER | NATIONA | L BUREAL |
|----------|-------|---------|----------|
|----------|-------|---------|----------|

## **PCT**

#### NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24

Arlington, VA 22202

| Date of mailing:<br>14 June 2001 (14.06.01)               | ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office |  |  |
|---|---|--|--|
| International application No.: PCT/JP00/08595             | Applicant's or agent's file reference: NEC00P317A       |  |  |
| International filing date:<br>05 December 2000 (05.12.00) | Priority date: 08 December 1999 (08.12.99)              |  |  |
| Applicant:<br>KIUCHI, Yukihiro et al                      |   |  |  |

| 1. | The designated Office is hereby notified of its election made:  |
|----|---|
|    | X in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on:  |
|    | 05 December 2000 (05.12.00)   |
|    | in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:  |
|    |   |
| 2. | The election X was  |
|    | was not   |
|    | made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b). |
|    |   |
|    |   |
|    |   |
|    |   |
|    |   |
|    |   |

The International Bureau f WIPO 34, chemin d s Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer:

J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

F---- DOT/ID/004 (1 1 4000)

| 2 |                  |  | ٠.  | -= <del>-</del> > |
|---|------------------|--|-----|-------------------|
|   |                  |  | ÷   |                   |
|   |                  |  |     |                   |
|   |                  |  |     |                   |
|   |                  |  |     |                   |
|   |                  |  |     |                   |
|   |                  |  |     |                   |
|   |                  |  | ÷ , |                   |
|   |                  |  |     |                   |
|   |                  |  |     |                   |
|   |                  |  |     |                   |
|   |                  |  |     |                   |
|   |                  |  |     |                   |
|   |                  |  |     |                   |
|   |                  |  |     |                   |
|   |                  |  |     |                   |
|   |                  |  |     |                   |
|   |                  |  |     |                   |
|   |                  |  |     |                   |
|   |                  |  |     |                   |
|   |                  |  |     |                   |
|   | ( <del>)</del> ) |  |     |                   |



From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE **COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL** APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

KANEDA, Nobuyuki 8th Floor, 16th Kowa Bldg. 9-20, Akasaka 1-chome Minato-ku, Tokyo 107-005 JAPON



Date of mailing (day/month/year)

14 June 2001 (14.06.01)

Applicant's or agent's file reference NEC00P317A

International application No. PCT/JP00/08595

International filing date (day/month/year) 05 December 2000 (05.12.00)

Priority date (day/month/year)

IMPORTANT NOTICE

08 December 1999 (08.12.99)

Applicant

NEC CORPORATION et al

Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice: US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

CN,EP

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 14 June 2001 (14.06.01) under No. WO 01/42360

### REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

### REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

J. Zahra

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38

#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

#### (43) 国際公開日 2001年6月14日(14.06.2001)

(10) 国際公開番号 WO 01/42360 A1

UCHI, Yukihiro) [JP/JP]. 位地正年 (IJI, Masatosahi) [JP/JP]; 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7番1号 日本

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 木内幸浩 (KI-

(74) 代理人: 金田暢之, 外(KANEDA, Nobuyuki et al.); 〒 107-0052 東京都港区赤坂1丁目9番20号 第16興和ビ

(51) 国際特許分類7: C08L 63/04, C08K 3/22, 5/541, C08G 59/62, 59/20, C08J 5/24, B32B 27/38

PCT/JP00/08595

(21) 国際出願番号: (22) 国際出願日:

2000年12月5日(05.12.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(81) 指定国 (国内): CN, US.

ル8階 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

電気株式会社内 Tokyo (JP).

(30) 優先権データ: 特願平11/349440 1999年12月8日(08.12.1999) JP 特願平2000-361170

> 2000年11月28日(28.11.2000) JP

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

添付公開書類:

国際調査報告書

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本電気 株式会社 (NEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7番1号 Tokyo (JP).

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: FLAME-RETARDANT EPOXY RESIN COMPOSITION AND LAMINATE MADE WITH THE SAME

(54) 発明の名称: 難燃性エポキシ樹脂組成物およびそれを用いた積層板

(57) Abstract: A flame-retardant epoxy resin composition comprising an epoxy resin, a hardener, and a metal hydroxide, wherein either the hardener is a phenolic resin (C) comprising structural units derived from a phenol (A) and structural units derived from an aromatic compound (B) other than the phenol (A) in the molecular chain or the epoxy resin is a novolak epoxy resin (D) which is the phenolic resin (C) in which the phenolic hydroxyl groups have been etherified with glycidyl. The composition has a high degree of flame retardancy.

(57) 要約:

エポキシ樹脂、硬化剤および金属水酸化物を含む難燃性エポキシ樹脂 組成物において、硬化剤として、フェノール類(A)から誘導される構 成単位と、このフェノール類(A)を除く芳香族類(B)から誘導される構 成単位とを分子鎖中に含むフェノール系樹脂(C)を用いるか、また は、エポキシ樹脂として、該フェノール系樹脂(C)のフェノール性水 酸基がグリシジルエーテル化されたノボラック型エポキシ樹脂(D)を 用いることにより、高度の難燃作用を実現する。



---

••

#### 明細書

# 難燃性エポキシ樹脂組成物およびそれを用いた積層板

#### 技術分野

本発明は、難燃性および安全性に優れる難燃性エポキシ樹脂組成物、および、これを用いて作成したワニス溶液、プリプレグ、積層板に関するものである。

#### 背景技術

従来、火災防止のために、エポキシ樹脂組成物に難燃特性が要求される場合、 通常、難燃剤としてハロゲン系難燃剤が、また難燃助剤として三酸化アンチモン が使用されてきた。

ところがエポキシ樹脂組成物において上記の難燃剤や難燃助剤を用いると、安全性の問題に加え、金属の腐食を促進することとなり、かかる点でその適用に課題を有していた。たとえばこのようなエポキシ樹脂組成物を電子部品の絶縁材として使用した場合、特に高温での耐配線腐食性が低下し、電子部品の信頼性を損なう場合があった。従って、ハロゲン系難燃剤や三酸化アンチモンを使用しないエポキシ樹脂組成物の開発が望まれていた。

ハロゲン系難燃剤等を用いない難燃性付与手段として、エボキシ樹脂組成物中に金属水酸化物を配合する方法が知られている。しかしながら、金属水酸化物による難燃性発現は、樹脂硬化体の温度を下げる(吸熱)ことによる燃焼抑制作用によるものであり、難燃性の付与手段としては補助的なものと位置づけられるものである。したがって、上記吸熱作用によって充分な難燃性を得るためには大量の添加量が必要となる。このため、電子部品用途等においては、成形性等が大幅に低下するため、その適用は困難であった。

特に、ガラス繊維等にエポキシ樹脂組成物を含浸・硬化させてなる積層板を作製するための難燃性エポキシ樹脂組成物に関しては、金属水酸化物を大量に添加した場合、種々の課題が生じる。この点について、以下、説明する。



第一の課題は、積層板の加工性が損なわれることである。この点に関し、たとえば「最新 難燃剤・難燃化技術(技術情報協会 1999年7月30日発行)」の第270頁~第271頁には、水酸化アルミを大量に加える(エポキシ樹脂組成物全体に対し75質量%)ことによりUL94V-0を達成できるものの、その配合量は実用的には非現実的なものであり、「プリント配線板加工工程時の打ち抜き・ドリル加工性、および部品実装時の半田処理工程において不具合が生じる」ことが記載されている。

第二の課題は、誘電率が上昇すること、耐湿性やハンダ耐熱性が低下することである。積層板用途においてはこれらの物性が良好に維持されることが必須となるが、金属水酸化物は吸湿しやすい上、誘電率が高いため、大量に添加した場合、上記物性の低下をもたらすのである。

以上のことから、既存のエポキシ樹脂に対し金属水酸化物を添加する手法では、 積層板用途において要求される諸物性を高水準に維持しつつ、高度の難燃性を実 現することは困難であった。

一方、エポキシ樹脂や硬化剤の分子構造を変えることにより難燃性を付与する検討も種々行われている。特開平11-140277号報には、分子中にビフェニル誘導体および/またはナフタレン誘導体を含むノボラック構造のフェノール系樹脂、分子中にビフェニル誘導体および/またはナフタレン誘導体を含むノボラック構造のエポキシ樹脂、無機充填材および硬化促進剤を必須成分とする、難燃剤無添加の半導体封止用エポキシ樹脂組成物が開示されている。

上記半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、構造中にビフェニル誘導体やナフタレン誘導体等の多芳香族類を含有するフェノール系樹脂やエポキシ樹脂が反応して架橋構造を形成しているために、着火した際に、樹脂組成物の表面がゴム状に膨張して発泡層を形成する。この発泡層により、未燃焼部への熱と酸素の供給が遮断され高度な難燃性が発現するのである。

しかしながら、上記樹脂組成物は半導体封止用途に適するように設計されたものであり、積層板用途等に適用した場合、必ずしも充分な難燃性は得られない。 これは、積層板の構造中にはガラス織布やガラス不織布のような樹脂分の変形

(膨張)を妨げる基材が存在するため、着火時に安定な発泡層が充分に形成され にくいことに起因するものである。

#### 発明の開示

本発明は上述した事情に鑑みてなされたものであり、従来にない高水準の難燃性と安全性を実現する難燃性エポキシ樹脂組成物を提供することを目的とする。

特に、積層板の製造に使用される難燃性エポキシ樹脂組成物において、積層板に要求される諸物性、すなわち、積層板の加工性、誘電特性、耐湿性およびハンダ耐熱性等を良好に維持しつつ高度の難燃性を付与することを目的とする。

上記課題を解決する本発明によれば、エポキシ樹脂、硬化剤および金属水酸化物を含む難燃性エポキシ樹脂組成物であって、

前記硬化剤は、フェノール類 (A) から誘導される構成単位と該フェノール類 (A) を除く芳香族類 (B) から誘導される構成単位とを分子鎖中に含むフェノール系樹脂 (C) であることを特徴とする難燃性エポキシ樹脂組成物が提供される。

また本発明によれば、エポキシ樹脂、硬化剤および金属水酸化物を含む難燃性エポキシ樹脂組成物であって、

前記エポキシ樹脂は、フェノール類(A)から誘導される構成単位と該フェノール類(A)を除く芳香族類(B)から誘導される構成単位とを分子鎖中に含むフェノール系樹脂(C)のフェノール性水酸基がグリシジルエーテル化されたノボラック型エポキシ樹脂(D)であることを特徴とする難燃性エポキシ樹脂組成物が提供される。

また本発明によれば、エポキシ樹脂、硬化剤および金属水酸化物を含む難燃性エポキシ樹脂組成物であって、

前記硬化剤は、フェノール類 (A) から誘導される構成単位と該フェノール類 (A) を除く芳香族類 (B) から誘導される構成単位とを分子鎖中に含むフェノール系樹脂 (C) であって、

前記エポキシ樹脂は、フェノール類(A')から誘導される構成単位と該フェノール類(A')を除く芳香族類(B')から誘導される構成単位とを分子鎖中に含むフェノール系樹脂(C')のフェノール性水酸基がグリシジルエーテル化されたノボラック型エポキシ樹脂(D)であることを特徴とする難燃性エポキシ樹脂組成物が提供される。ここで、フェノール類(A)とフェノール類(A')、芳香族類(B)と芳香族類(B')、フェノール系樹脂(C)とフェノール系樹脂(C')は、それぞれ同じであっても異なっていてもよい。なお、本明細書中におけるフェノール類(A)、芳香族類(B)およびフェノール系樹脂(C)に関する記述は、フェノール類(A')、芳香族類(B')およびフェノール系樹

また本発明によれば、上記難燃性エポキシ樹脂組成物を有機溶剤に分散させてなるエポキシ樹脂ワニス溶液、上記難燃性エポキシ樹脂組成物を基材に含浸、硬化させてなるプリプレグ、および、このプリプレグを複数枚重ね、加熱加圧してなる積層板が提供される。

脂(C')に対しても同様にあてはまる。

本発明は、上記特定構造のフェノール樹脂やエポキシ樹脂を用い、さらに金属 水酸化物を併用することにより、高度な難燃効果を実現するものである。特に、 上記特定構造のフェノール系樹脂と上記特定構造のエポキシ樹脂とを併用すれば、 一層顕著な難燃効果が得られる。

本発明の難燃性エボキシ樹脂組成物は、フェノール類(A)から誘導される構成単位と芳香族類(B)から誘導される構成単位とを分子鎖中に含むフェノール系樹脂(C)および/またはこのフェノール系樹脂(C)のフェノール性水酸基をグリシジルエーテル化したエボキシ樹脂(D)を含み、さらに、金属水酸化物を含んでいる。このため、以下に示すように、これらの相乗作用による高度の難燃効果が得られる。

従来技術の項で述べたように、芳香族類(B)を分子骨格中に含有するフェノール系樹脂(C)および/またはエポキシ樹脂(D)が架橋構造を形成するエポキシ樹脂組成物の硬化物は、着火時に硬化物の内部で発生する分解ガスによって、表面の樹脂層がゴム状に膨張して安定な発泡層を形成して、難燃効果を発現する。

しかしながら、この作用のみでは、ガラス織布やガラス不織布のような樹脂分の 変形(膨張)を妨げる基材が内在する積層板などのエポキシ樹脂組成物では、高 度な難燃効果を発現する発泡層を効率的に形成することが困難であり、充分な難 燃性が得られなかった。

そこで、本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物は、上記特定構造のエポキシ樹脂や硬化剤を用いるとともに、金属水酸化物を使用している。これにより、両者の相乗作用により、従来技術にない顕著な難燃作用が得られる。この理由は必ずしも明らかではないが、この難燃性エポキシ樹脂組成物の難燃性が、以下の機構により発現していることによるものと考えられる。

本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物の硬化体に着火すると、金属水酸化物が熱分解して水蒸気が発生する。発生した水蒸気は、熱により軟化した樹脂硬化体を変形、膨張させ、発泡層の形成を促す。このため、ガラス織布やガラス不織布のような樹脂分の変形(膨張)を妨げる基材が存在する構造体中にあっても、着火時に発泡層を充分に形成することができる。また、この発泡層は、特有のエポキシ樹脂と硬化剤の使用による特有の架橋構造のために、高い熱間強度を有し、熱により破泡しにくい構造となっている上、内部が水蒸気等によって満たされていることから、熱や酸素を効果的に遮断する燃焼抑止層として有効に機能するのである。

また、金属水酸化物は燃焼により金属酸化物に転化するが、この金属酸化物が 樹脂体中に均一に残存することとなる。これが支持体として機能するとともに、 発泡層のサイズを均一にする役割を果たすものと考えられる。このように金属水 酸化物は発泡層の構造を好適に維持し、発泡層の燃焼抑止効果を向上させる役割 を果たしているものと考えられる。

以上のように本発明は、特定構造のエポキシ樹脂や硬化剤と金属水酸化物を併用することにより、熱間強度の高い発泡層の発生を促進するとともに、この発泡層に水蒸気を充填して燃焼抑止効果を付与し、さらに、金属酸化物が支持体となって発泡層を燃焼抑止に適した構造にしており、これにより、高度の難燃作用を実現しているものと推定される。

本発明においては、このような目的で金属水酸化物を用いているため、単に温度を下げる目的で金属水酸化物を添加する従来技術と比べ、少量の添加で充分な難燃効果が得られるのである。

本発明において、特に、主鎖が分岐構造でその構造中に芳香族類を持つシリコーン化合物を添加すると難燃性を著しく向上できる。このようにした場合、シリコーン化合物が、エポキシ樹脂組成物中のエポキシ樹脂や硬化剤と反応して耐熱分解性に優れる難燃化物を形成するため、樹脂硬化体に着火した場合において、より破泡しにくい発泡層が形成され、一層高度な難燃性を実現することができる。加えて、前記シリコーン化合物を併用すれば、金属水酸化物の添加量をさらに低減できるので、エポキシ樹脂組成物の成形性や電気特性(誘電特性)の低下もより効果的に防止できる。

#### 図面の簡単な説明

図1は、本発明で用いたパラメータを説明するための図である。

#### 発明を実施するための最良の形態

本発明におけるフェノール類(A)としては、フェノール性水酸基を有する芳香族化合物である限り、特に限定されるものではなく、例えば、フェノール、あるいは  $\alpha$ ーナフトール、 $\beta$ ーナフトール等のナフトール類、ビスフェノールフルオレン型フェノール、あるいはクレゾール、キシレノール、エチルフェノール、ブチルフェノール、ノニルフェノール、オクチルフェノール等のアルキルフェノール、ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールS、レゾルシン、カテコール等の多価フェノール類、フェニルフェノール、アミノフェノール等が挙げられる。また、これらのフェノール類は、その使用にあたって一種類に限定されるものではなく、二種類以上の併用も可能である。

本発明における芳香族類(B)は、前記フェノール類(A)を除く一または二以上の芳香族化合物である。芳香族類(B)は、特に限定されるものではなく、例えば、ビフェニルとその誘導体、ベンゼンとその誘導体、ジフェニルエーテル

とその誘導体、ナフタレンとその誘導体、アントラセンとその誘導体、フルオレ ンとその誘導体、ビスフェノールフルオレンとその誘導体、ビスフェノールSと その誘導体、ビスフェノールFとその誘導体、ビスフェノールAとその誘導体等 が挙げられる。このうち、ビフェニルとその誘導体、ベンゼンとその誘導体が好 ましく用いられる。難燃化の効果が極めて高く、さらに疎水性に優れるので、こ れらを導入すると樹脂組成物の耐湿性も大幅に改良されるからである。特にビフ ェニル誘導体を含む芳香族類 (B) は、難燃性向上の効果が高く、好ましい。こ の理由は、必ずしも明らかではないが、ビフェニル誘導体を含有する樹脂の硬化 体が発泡化しやすいこと、さらに、ビフェニル誘導体自体の引火点が高いことが 影響したものと考える。すなわち、ビフェニル誘導体を含有すると、ベンゼン誘 導体等に比べ、樹脂硬化物の架橋点間の距離が長くなるため、着火時に一層発泡 化しやすくなって、難燃化が促進されたものと想定できる。また、本発明の樹脂 組成物では、着火の際に発生するガス状の熱分解生成物が樹脂表面を発泡化させ るが、この熱分解生成物自体が引火しにくいことも難燃化には影響していると考 える。ビフェニル誘導体を含む樹脂組成物からは、ビフェニル自体も発生するの で、この引火点の高さ(ビフェニルは110℃、ベンゼンは-10℃)も、難燃 化に寄与した可能性が高い。

芳香族類 (B) は、炭素数 1 乃至 6 の不飽和結合を含む鎖式構造の結合基または炭素数 1 乃至 6 の置換または無置換のアルキル基を有することが好ましい。

上記不飽和結合を含む鎖式構造の結合基としてはアリル基が挙げられる。また、 上記炭素数1万至6のアルキル基としてはメチル基、エチル基、プロビル基等が 挙げられる。

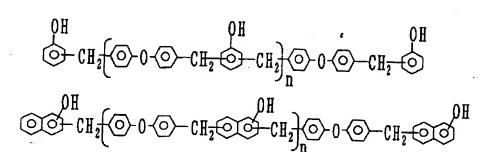
本発明におけるフェノール系樹脂(C)としては、フェノール類(A)およびフェノール類を除く芳香族類(B)を含むノボラック構造のフェノール系樹脂である限り、特に限定されるものではなく、例えば、フェノールビフェニルアラルキル型樹脂、フェノールフェニレンアラルキル型樹脂、フェノールジフェニルエーテルアラルキル型樹脂、ナフタレン含有フェノールノボラック型樹脂、アントラセン含有フェノールノボラック型樹脂、ビフェニレン含有フェノールノボラッ



ク型樹脂、フルオレン含有フェノールノボラック型樹脂、ビスフェノールフルオレン含有フェノールノボラック型樹脂、ビスフェノールS含有フェノールノボラック型樹脂、ビスフェノールア含有フェノールノボラック型樹脂、ビスフェノールA含有フェノールノボラック型樹脂等が挙げられる。また、これらのフェノール系樹脂は、その使用にあたって一種類に限定されるものではなく、二種類以上の併用も可能である。

以下、フェノール系樹脂(C)の具体例を示す。但し本発明はこれらの例に限定されるものではない。

----



このうち、芳香族類 (B) が、ビフェニルとその誘導体またはベンゼンとその誘導体である、フェノールビフェニルアラルキル型樹脂またはフェノールフェニレンアラルキル型樹脂であることが好ましい。このようにすれば、適度に低い架橋密度を持つエポキシ樹脂組成物を得られる点で好ましく、着火時において耐熱分解性に優れたゴム状の発泡層が一層好適に形成される。さらに、ビフェニルとその誘導体や、ベンゼンとその誘導体は、疎水性に優れるので、これらを導入すると樹脂組成物の耐湿性も改良される。

本発明におけるフェノール系樹脂(C)は、たとえば下記式(I)から(IV)のいずれかに示される繰り返し単位を有するものであることが好ましい。

$$\begin{array}{c|c} OH \\ \hline \\ X_1 - R_1 - X_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
\hline
 & OH \\
\hline
 & X_1 - X_2
\end{array}$$
(1V)

(式中、 $X_1$ および $X_2$ は、それぞれ独立に、炭素数  $1\sim 6$  の不飽和結合を含む鎖式構造の結合基または炭素数  $1\sim 6$  の置換または無置換のアルキレン基を示し、 $R_1$ はフェニレン基、ビフェニレン基、またはこれらの誘導基を示す。)

このような繰り返し単位を有する樹脂とすることにより、着火時において耐熱 分解性に優れたゴム状の発泡層が一層好適に形成され、さらに、樹脂組成物の耐 湿性も改良される。



本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物において、上記したフェノール系樹脂

(C) 以外のフェノール系樹脂を併用してもよい。この場合、総フェノール系樹脂量に対する上記フェノール系樹脂(C)の含有率を、5質量%以上、好ましくは30質量%以上配合することが好ましい。含有率が低すぎると難燃性が不十分となる場合がある。

本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物において、硬化剤として、上記フェノール系樹脂(C)以外に、その他のフェノール系樹脂やアミン系化合物を組み合わせて使用することができる。

併用できるフェノール系樹脂は、特に限定されるものではないが、例えば、フェノールビフェニルトリアジン型樹脂、フェノールフェニレントリアジン型樹脂、フェノールフェニレントリアジン型樹脂、フェノールトリアジン型樹脂、ビフェニルー4,4'ージヒドロキシルエーテールと3,3',5,5'ーテトラメチルビフェニルー4,4'ージヒドロキシルエーテル、テトラフェニロールエタン、トリスフェニロールエタン、フェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、ビスフェノールA型樹脂、ビスフェノールメニノールド型樹脂、ビスフェノールS型樹脂、ポリフェノール型樹脂、脂肪族フェノール樹脂、芳香族エステル型フェノール樹脂、環状脂肪族エステル型フェノール樹脂が挙げられる。

また、併用できるアミン系化合物は、特に限定されるものではないが、例えば、ジアミノジフェニルメタン、ジエチレントリアミンおよびジアミノジフェニルスルフォン等が挙げられる。これらのフェノール系樹脂やアミン系化合物を、単独または数種類混合して用いても差し支えない。これらの中で、フェノールビフェニルトリアジン型樹脂、フェノールフェニレントリアジン型樹脂、フェノールトリアジン型樹脂が難燃性強化の点で特に好ましい。

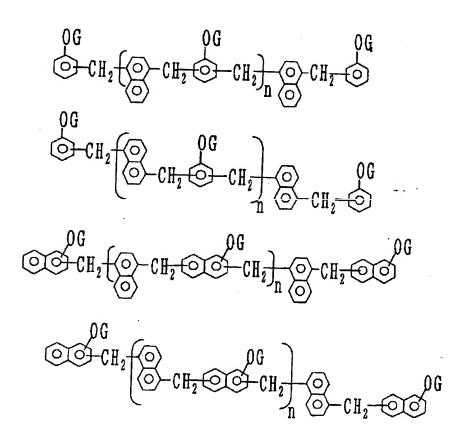
本発明におけるノボラック型エポキシ樹脂(D)は、フェノール類(A)から誘導される構成単位と該フェノール類(A)を除く芳香族類(B)から誘導される構成単位とを分子鎖中に含むフェノール系樹脂(C)のフェノール性水酸基がグリシジルエーテル化されたノボラック型エポキシ樹脂である。このようなノボラック型エポキシ樹脂として、例えば、フェノールビフェニルアラルキル型エボ

キシ樹脂、フェノールフェニレンアラルキル型エポキシ樹脂、フェノールジフェニルエーテルアラルキル型エポキシ樹脂、ナフタレン含有ノボラック型エポキシ樹脂、アントラセン含有ノボラック型エポキシ樹脂、ビフェニレン含有ノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールフルオレン含有ノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールS含有ノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールS含有ノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールA含有ノボラック型エポキシ樹脂等が挙げられる。また、これらのエポキシ樹脂は、その使用にあたって一種類に限定されるものではなく、二種類以上の併用も可能である。

以下、ノボラック型エポキシ樹脂(D)の具体例を示す。但し本発明はこれらの例に限定されるものではない。なお、式中、「G」はグリシジル基を表す。

$$\begin{array}{c} OG \\ \bigcirc CH_2 \\ \bigcirc OC \\ \bigcirc OC \\ \bigcirc CH_2 \\ \bigcirc OC \\ \bigcirc$$





このうち、芳香族類(B)が、ビフェニルとその誘導体またはベンゼンとその 誘導体である、フェノールビフェニルアラルキル型エポキシ樹脂またはフェノー ルフェニレンアラルキル型エポキシ樹脂であることが好ましい。このようにすれ ば、適度に低い架橋密度を持つエポキシ樹脂組成物を得られる点で好ましく、着 火時において耐熱分解性に優れたゴム状の発泡層が一層好適に形成される。さら に、ビフェニルとその誘導体やベンゼンとその誘導体は難燃化の効果が極めて高 く、さらに、疎水性に優れるので、これらを導入すると樹脂組成物の耐湿性も改 良される。 本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物において、上記エポキシ樹脂(D)以外に、その他のエポキシ樹脂を組み合わせて使用することができる。この場合、総エポキシ樹脂量に対する上記エポキシ樹脂(D)の含有率を、5質量%以上、好ましくは30質量%以上配合することが好ましい。含有率が低すぎると難燃性が不十分となる場合がある。

上記エポキシ樹脂(D)と併用できるエポキシ樹脂は、特に限定されるもので はないが、例えば、フェノールビフェニルトリアジン型エポキシ樹脂、フェノー ルフェニレントリアジン型エポキシ樹脂、フェノールトリアジン型エポキシ樹脂、 ピフェニルー4,4′ージグリシジルエーテールと3,3′,5,5′ーテトラ メチルビフェニルー4,4′ージグリシジルエーテルの内の少なくとも一つまた は混合物、テトラフェニロールエタン型エポキシ樹脂、トリスフェニロールエタ ン型エポキシ樹脂、フェノールノボラックエポキシ樹脂、クレゾールノボラック エポキシ樹脂、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ 樹脂、ビスフェノールS型エポキシ樹脂、ポリフェノール型エポキシ樹脂、脂肪 族エポキシ樹脂、芳香族エステル型エポキシ樹脂、環状脂肪族エステル型エポキ シ樹脂およびエーテルエステル型エポキシ樹脂等が挙げられる。また、ジアミノ ジフェニルメタン、ジエチレントリアミンおよびジアミノジフェニルスルフォン 等のアミン系化合物のグリシジル化物を用いることもできる。これらのエポキシ 樹脂を単独または数種類混合して用いても差し支えない。これらの中で、フェノ ールビフェニルトリアジン型エポキシ樹脂、フェノールフェニレントリアジン型 エポキシ樹脂、フェノールトリアジン型エポキシ樹脂が難燃性強化の点で特に好 ましい。

本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物に含まれるフェノール系樹脂 (C) およびエポキシ樹脂 (D) の重量平均分子量は、特に制限はないが、例えば300~1000とする。重量平均分子量は、GPC (ゲル・パーミエーション・クロマトグラフィ)により測定することができる。

さらに、本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物を構成する硬化剤とエポキシ樹脂 について、硬化剤の水酸基数の合計 (OH) に対する、エポキシ樹脂のエポキシ

基数の合計(Ep)の比(OH/Ep)が、 $0.7 \le (OH/Ep) \le 2.5$ であると、これらを硬化させてなる硬化物の難燃性を向上する上でより適当である。前記(OH/Ep)が0.7に満たない場合には、前記硬化物中の硬化剤とエポキシ樹脂が形成した架橋構造に残余しているエポキシ基に由来する、アリルアルコール等の可燃成分の発生量が増加することから、難燃性の向上を阻害する可能性がある。また、前記(OH/Ep)が2.5を超える場合には、前記エポキシ樹脂と硬化剤を反応させてなる、前記硬化物の架橋密度が低くなりすぎて硬化が不十分となる場合があり、硬化物の耐熱性や強度が不十分となることがある。

また、本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物に含まれる金属水酸化物は、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、ホウ素、カルシウム、ニッケル、コバルト、スズ、モリブデン、銅、鉄、チタンから選ばれた少なくとも一つの元素から構成される金属水酸化物であることが好ましい。金属水酸化物の具体的な例としては、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、ホウ酸亜鉛、水酸化カルシウム、水酸化ニッケル、水酸化コバルト、水酸化スズ、モリブデン酸亜鉛、水酸化銅、水酸化鉄等を主成分とする金属水酸化物が挙げられる。これらの金属水酸化物を単独または、数種類を混合あるいは固溶化、あるいは、一方の金属水酸化物の表面に他の金属水酸化物を被覆させて用いても差し支えない。これらの中で、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、ホウ酸亜鉛が難燃性向上の点で好ましい。さらに、水酸化アルミニウムは、酸やアルカリに対する耐性に優れる上、硬化体の加工性に優れるので特に好ましい。

本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物の総重量に対する金属水酸化物の含有率は、70質量%以下とすることが好ましい。ここで、上記難燃性エポキシ樹脂組成物の総量とは、エポキシ樹脂、硬化剤のほか、硬化促進剤、シリコーン化合物や充填剤等の各種添加剤を含む量をいい、積層板用途等に用いた場合におけるガラス繊維等の基材を除く量をいう。上記のような含有率にすれば、成形性や誘電特性を良好に維持しつつ高度の難燃性を実現することができる。このため、特に積層板用途に用いた場合、高度の難燃性を備えた高品質の積層板を得ることが可能となる。また、上記含有率を60質量%以下とすれば、ハンダ耐熱性や耐湿性が顕



著に向上する。このため、たとえば積層板用途に用いた場合、ハンダ耐熱性に優れた高品質の積層板を得ることができる。さらに上記含有率を55質量%以下とすれば、成形性、誘電特性、耐湿性がさらに向上するため、好ましい。一方、上記含有率の下限については、好ましくは10質量%以上、より好ましくは30質量%以上とする。このようにすれば充分な難燃性を実現することができる。なお、溶融シリカや結晶シリカ等のシリカ粉末を併用する場合は、金属水酸化物の含有量を低めにしても十分な難燃性を得ることができる。さらに、シリコーン化合物と併用する場合は、上記したよりも少ない含有率としても十分な難燃性を得ることができ、好ましくは5質量%以上、より好ましくは20質量%以上とする。

本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物は、分岐構造の主鎖を有し芳香族誘導基を 有するシリコーン化合物をさらに含んでいてもよい。このようにすれば、難燃性 を一層向上させることができ、また、金属水酸化物の添加量をさらに低減できる ので、成形性や電気特性(誘電特性)の低下もより効果的に防止できる。

本発明におけるシリコーン化合物に含まれる芳香族誘導基とは、芳香族類から 誘導される官能基であり、芳香族類とは、ベンゼン環、縮合ベンゼン環、多芳香 族環、非ベンゼン系芳香環、複素芳香環などの芳香環を有する化合物をいう。芳 香族類の例としてはベンゼン、ナフタレン、アントラセンのほか、ピフェニル、 ジフェニルエーテル、ピフェニレン、ピロール、ベンゾグアナミン、メラミン、 アセトグアナミン、またはこれらの誘導体等が例示される。誘導体としては、上 記化合物に炭素数1万至10のアルキル基の付加したもの等が例示される。芳香 族誘導基の好ましい態様として、フェニル基が挙げられる。難燃性改良効果に優 れるからである。

本発明におけるシリコーン化合物は、分岐構造の主鎖を有しており、その構造中に、式RSiO<sub>1.5</sub>で示される単位(T単位)を含むものであることが好ましい。さらに、式SiO<sub>2.0</sub>で示される単位(Q単位)を含有しても良い。さらに、前記シリコーン化合物の分岐構造が、式RSiO<sub>1.5</sub>で示される単位(T単位)、式R<sub>2</sub>SiO<sub>1.0</sub>で示される単位(D単位)、式R' $_3$ SiO $_{0.5}$ で示される単位(M単位)から構成されていると難燃性改良の点で特に好ましい。このような構造の

ものであれば、耐熱分解性をより効果的に改善することができ、難燃性を一層向上することができる。このようなシリコーン化合物として、たとえば下記式のような構造のものが挙げられる。

なお、上記式はシリコーン化合物の構造の一例を示すことを意図したものであり、 各々のRおよびR'は、それぞれ同じであっても異なっていても良い。

本発明におけるシリコーン化合物は、エボキシ樹脂および/または硬化剤と反応し得る反応性基を有することが好ましい。たとえば、上記式中、RおよびR'が、エボキシ樹脂や硬化剤と反応できる反応性基、たとえば、水酸基、炭素数1乃至5のアルコキシ基、エボキシ基、カルボキシル基の内少なくとも一つを含むものであることが好ましい。これらの反応性基は一種類に限定されるものではなく、二種類以上を含有していてもよい。この他の官能基としては、芳香族類を除けば、炭素数1乃至10のアルキル基、特にメチル基が好ましい。

本発明のシリコーン化合物を構成する官能基(RおよびR')の総量に占める、上記反応性基の割合は、0.05モル%以上20モル%未満が好ましく、さらに0.1モル%以上10モル%未満であることが好ましい。このような範囲とすることにより、シリコーン同士が反応して凝集体を形成することを防止できるとともに、耐熱分解性を効果的に改善することができる。

本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物に含まれる、主鎖が分岐構造でその構造中に芳香族類を持つシリコーン化合物の重量平均分子量は、特に制限されるものではないが、200~50万であることが好ましく、1000~10万であると特



に好ましい。重量平均分子量が低すぎるとシリコーン化合物自体の難燃性が低下する場合がある。一方、重量平均分子量が大きすぎると、エポキシ樹脂組成物中でのシリコーン化合物の分散性が不十分になって成形性が低下する場合がある。なお、重量平均分子量は、GPC(ゲル・パーミエーション・クロマトグラフィ)により測定することができる。

また、本発明で使用するシリコーン化合物を構成するT単位(式RSiO $_{1.5}$ で示される単位)とD単位(式R $_2$ SiO $_{1.0}$ で示される単位)のモル比(T/D)は、 $(0.1/1) \le (T/D) \le (9/1)$ であることが好ましい。(T/D)が、(0.1/1) 未満であると、シリコーン化合物自体の耐熱性が劣化するため、前記シリコーン化合物を含有するエポキシ樹脂組成物の難燃性が低下する場合がある。また、(T/D) が、(9/1) を超えると、前記シリコーン化合物を含有するエポキシ樹脂組成物の成形性が低下する場合がある。

本発明のシリコーン化合物を構成する官能基(R、R')の総量に占める、フェニル基の割合が、20モル%以上であることが好ましく、特に40モル%以上であることが好ましい。上記割合が20モル%未満であると、本発明のエボキシ樹脂組成物を構成するフェノール系樹脂及びエボキシ樹脂に対する、シリコーン化合物の相溶性が低下するので、エボキシ樹脂組成物の成形性や難燃性が低下する場合がある。

さらに、本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物に含まれる、主鎖が分岐構造でその構造中に芳香族類を持つシリコーン化合物の含有量は、良好な難燃性と成形性を同時に達成する点で、難燃性エポキシ樹脂組成物を構成するフェノール系樹脂、エポキシ樹脂、金属水酸化物及び各種添加剤の総量に対して、0.1質量%以上20質量%以下であることが好ましい。0.1質量%未満であると難燃性が不十分の場合があり、20質量%を超えるとエポキシ樹脂組成物の成形性が低下する場合がある。

さらに本発明のシリコーン化合物は、本発明のフェノール系樹脂やエポキシ樹脂、さらに他の硬化剤やエポキシ樹脂とあらかじめ反応させて複合化させてから 用いることも可能である。 さらに、本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物に含まれる金属水酸化物に必要に 応じて金属酸化物を併用してもよい。併用できる金属酸化物の具体的な例として は、酸化ケイ素、酸化カルシウムが挙げられるが、特に限定されるものではない。 これらの金属酸化物を単独または、数種類を混合あるいは固溶化させたものを、 金属水酸化物と混合または、金属水酸化物の表面に被覆あるいは金属水酸化物と 固溶化させて用いても差し支えない。これらの中で、水酸化アルミニウムや水酸 化マグネシウムと、酸化ケイ素の組み合わせが難燃性向上の点で好ましい。また、 本発明のエポキシ樹脂組成物を構成する金属水酸化物を、フェノール樹脂をはじめとする各種ポリマー等の有機物によって表面処理したものも用いることができる。さらに、金属水酸化物の表面に金属酸化物を被覆したもの、あるいは、金属 水酸化物に金属酸化物を固溶化したものを、フェノール系樹脂をはじめとする各種ポリマーなどの有機物によって表面処理したものを用いることもできる。

また、本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物は、必要に応じて、硬化促進剤、離型剤、表面処理剤、金属水酸化物以外の充填剤をはじめとする各種添加剤を含有してもよい。

上記の各種添加剤のうち、硬化促進剤としては、一般にエポキシ樹脂と硬化剤の硬化に用いられているものが使用できる。例えば、1,8-ジアザビシクロ(5,4,0)ウンデセンー7等のジアザビシクロアルケン及びその誘導体、トリエチレンジアミン、ベンジルジメチルアミン、トリエタノールアミン、ジメチルアミノエタノール、トリス(ジメチルアミノメチル)フェノール等の三級アミン類、2-メチルイミダゾール、2-フェニルイミダゾール、2-フェニルー4-メチルイミダゾール、2-ヘブタデシルイミダゾール等のイミダゾール類、トリブチルホスフィン、メチルジフェニルホスフィン、トリフェニルホスフィンなどの有機ホスフィン類、テトラフェニルホスホニウム・テトラボレート等のテトラ間換ホスホニウム・テトラ置換ボレート、2-エチルー4-メチルイミダゾール・テトラフェニルボレート、Nーメチルモルホリン・テトラフェニルボレート等のテトラフェニルボロン塩等が挙げられる。これらの硬化促進剤は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を混合して用いてもよい。

\_\_\_\_\_



本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物には、他の添加剤として、必要に応じて、 カーボンブラック等の着色剤、シリコーンオイル、シリコーンゴム等の低応力成 分、シリコーンパウダー等の可撓剤、天然ワックス、合成ワックス、高級脂肪酸、 高級脂肪酸金属塩、エステル系ワックス、ポリオレフィン系ワックス、パラフィ ン等の離型剤、有機シラン化合物、有機チタネート化合物、有機アルミネート化 合物等のカップリング剤といった各種添加剤を適宣配合しても差し支えない。特 に、前記カップリング剤のうち有機シラン化合物、すなわち反応性官能基を有す るアルコキシシランは、本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物の強度、耐薬品性、 電気特性の向上に重要である。前記アルコキシシランの具体例としては、 $\gamma$ -ア ミノプロビルトリエトキシシラン、N-フェニル-γ-アミノブロビルトリメトキ シシラン等のアミノシラン化合物、γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラ ン、γ-グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン等のエポキシシラン化合 物、ビニルトリス ( $\beta$  メトキシエトキシ) シラン等のビニルシラン化合物、 $\gamma$ -メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン等のアクリルシラン化合物、γ-メ ルカプトプロピルトリメトキシシラン等のメルカプトシラン化合物等が挙げられ る。これらのカップリング剤の中でも、本発明のエポキシ樹脂組成物を構成する 樹脂分と金属水酸化物の密着性を向上する点で、アミノシラン化合物やエポキシ シラン化合物が好ましく、さらに、アミノシラン化合物が特に好ましい。

本発明の難燃性エボキシ樹脂組成物は、金属水酸化物以外に公知の充填剤を使用することができる。例えば、カーボンファイバー、溶融シリカ、結晶シリカ、アルミナ、ジルコン、珪酸カルシウム、炭酸カルシウム、炭化珪素、窒素化ホウ素、ベリリア、タルク、酸化チタン、ジルコニア等の粉体、またはこれらを球形化したビーズ、チタン酸カリウム、炭化珪素、窒化珪素、アルミナ等の単結晶繊維などが挙げられる。これらの充填剤は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を混合して用いてもよい。特に、溶融シリカと結晶シリカの粉体が好ましい。

本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物は、ガラス繊維、紙、アラミド繊維等の基材に含浸、硬化させてなるコンポジット材料用に用いた場合、一層効果的である。 特に、本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物をガラス繊維基材や紙基材に含浸、硬 化させ、プリプレグや積層板を作製すると、成形性や誘電特性、耐湿性 (ハンダ 耐熱性)等の諸特性を良好に維持しつつ、高度の難燃性を実現することができる。

本発明に係る積層板は、下記条件  $(a) \sim (d)$  を満たすものとすることが好ましい。

- (a)  $45 \le \sigma \le 100$ 、好ましく $50 \le \sigma \le 100$ 、かつ、
- $3 \le E \le 12$ 、好ましくは $3 \le E \le 10$

 $\sigma$  は  $230\pm10$  °C における積層板の曲げ強度 (MPa)、 E は  $230\pm10$  °C における積層板の曲げ弾性率 (GPa) を表す。

このような範囲とすることにより、樹脂の発泡層が好適に形成され、かつ、発泡層の強度および靱性を充分に高くでき、この結果、発泡層の燃焼抑止作用を充分に高めることができる。弾性率が小さすぎると充分な強度の発泡層を得ることが困難となる。一方、弾性率が大きすぎると発泡層の靱性を充分に高めることが困難となる。

### (b) $3.0 \le G \le 6.0$

Gは、積層板の総量に占める基材の割合(質量%)を表す。

基材の量が少なすぎると成形時の樹脂の流出が顕著となり成形が困難となる場合がある。一方、基材の量が多すぎると充分な密着性が得られず層間剥離が発生する場合がある。

- (c) F ≤ 45 (質量%)、好ましくはF ≤ 40 (質量%)
- F (質量%) = R×100/X

R:室温(25°C)から500°Cまでに発生する、水分以外の熱分解生成物の量であって、次式により算出される。

R=積層板総量( $W_1$ ) - 5 0 0  $^{\circ}$ Cでの積層板の残存量( $W_2$ ) - 5 0 0  $^{\circ}$ Cでの $H_2$ 0 発生量( $W_{H20/500}$   $^{\circ}$ C)

X:積層板中の樹脂分(エポキシ樹脂および硬化剤の総量をいう。難燃性エポキシ樹脂組成物中にカップリング剤や触媒を配合した場合は、これらの配合量も含む。)の含有量であって、次式により算出される。

X = 積層板の総量 $(W_1) - 800$  ℃での残存量  $(W_3) - 800$  ℃での $H_2$ 0 発生量  $(W_{H20/800℃})$ 

なお、図1に、上記Fの値を求める方法を説明する模式図を示す。

水分以外の熱分解生成物の量は、樹脂の燃焼時における可燃成分の量を表す。 Fを上記範囲とすることにより、難燃性をより高めることができる。

### (d) $4 \le V \le 13$

Vは、昇温速度10℃/分、空気流量0.2リットル/分で熱分解したときに、室温(25℃)から500℃までに発生する、積層板の総量に対する水蒸気量(V質量%)を表す。)

Vの値が小さすぎると発泡層を満たすべき水蒸気が充分に発生せず、充分な難燃性を得ることが困難である。一方、この値が大きすぎるとかえって難燃性が損なわれる場合がある。この理由は必ずしも明らかではないが、発泡層の破裂等が発生することによるものと考えられる。

本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物には、この他必要に応じて、メラミン、イソシアヌル酸化合物等の窒素系難燃剤、赤リン、リン酸化合物、有機リン化合物等のリン系難燃剤を難燃助剤として適宜添加することができる。但し、本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物においては、上記難燃剤の添加量は少なくて済み、耐湿性等の他の物性が低下するのを抑えることができる。

本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物を、メチルエチルケトンやプロピレングリコールモノメチルエーテル等の好適な有機溶剤で希釈してワニスとし、このワニスをガラス織布やガラス不織布等の多孔質ガラス基材に塗布・含浸させ、加熱するという通常の方法によりプリプレグを製造することができる。また、このプリプレグを複数枚重ね合わせ、その積層構造の片面または両面に銅箔を重ね合わせた後に、これを通常の条件で加熱・加圧してガラスエポキシ銅張積層板を製造することができる。この時、銅箔を用いなければ、積層板が得られる。多層板は、銅張積層板(内層板)に回路を形成し、ついで銅箔をエッチング処理した後、内層板の少なくとも片面にプリプレグおよび銅箔を重ね合わせ、これを例えば170℃、40kg/cm²の圧力で90分間加熱するという通常の方法により製造

することができる。さらに、プリント配線板は、銅張積層板もしくは多層板にスルーホールを形成し、スルーホールメッキを行った後、所定の回路を形成するという通常の方法により製造することができる。このようにして製造した本発明の 積層板は、高度な難燃性と安全性に優れる。

また、本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物を半導体装置の封止材として使用する場合は、リボンブレンダーやヘンシェルミキサーなどで予備混練した後、加熱ロールやニーダーなどを用いて得られた本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物の混合物を、必要に応じて水分を脱気してから使用する。この混合物を、トランスファー成型機等によって所定の成形条件で加熱して溶融させたものを、半導体装置の封止材として適用する。

本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物を封止材として使用した半導体装置は、難燃性と安全性に特に優れる。前記の半導体装置としては、半導体素子をリードフレームのダイパッド上に搭載し、これらをワイヤーボンディングして接続したものを、樹脂で封止してなる半導体装置、リードオンチップ方式の樹脂封止型半導体装置、ボールグリッドアレイ(BGA)の樹脂封止型半導体装置等を挙げることができるが、これらに限定されるものではなく、半導体素子等の電子部品を、本発明のエポキシ樹脂組成物で封止したものを全て包含する。

加えて、本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物は、この他の用途、すなわち、成 形材、注型材、接着剤、塗料等として使用した場合にも、難燃性と安全性に優れ る。

#### 実施例および比較例

以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明する。

まず、実施例および比較例で用いた原材料について説明する。

(ガラス織布)

ガラス織布は、0.18mm厚のEガラスクロスを用いた。

(シランカップリング剤)

シランカップリング剤A:信越化学工業(株)製、KBE903(γ-アミノ プロピルトリエトキシシラン)を用いた。 ---



シランカプリング剤B:信越化学工業製、KBM403

(硬化促進触媒)

硬化促進触媒A:サンアプロ(株)製、U-CAT-SA102(ジアザビシクロウンデセンーオクチル酸塩)を用いた。

硬化促進触媒B:四国化成工業製、2E4MZ

(フェノール系樹脂およびエポキシ樹脂)

下記式(1)~(8)に示されるフェノール系樹脂およびエポキシ樹脂を用いた。

フェノールビフェニルアラルキル樹脂(フェノール系樹脂1)

(n=0.0~10、軟化点120°C、水酸基当量205g/eq)フェノールピフェニルアラルキルエポキシ樹脂(エポキシ樹脂1)

(式中、Gはグリシジル基を示す。n=0.  $0\sim10$ 、軟化点5.7  $^{\circ}$   $^{\circ}$  、エポキシ 当量2.7.0 g / e q )

フェノールフェニレンアラルキル樹脂 (フェノール系樹脂2)

(n=0.0~10、軟化点83℃、水酸基当量175g/eq) フェノールフェニレンアラルキルエポキシ樹脂(エポキシ樹脂2)式(4)

$$\begin{array}{c|c}
0G & 0G \\
\hline
OCH_2 & CH_2 & CH_2 & CH_2
\end{array}$$
(4)

(式中、Gはグリシジル基を示す。n=0.  $0\sim10$ 、軟化点55  $^{\circ}$ C、エポキシ 当量234 g / e q)

フェノールノボラック樹脂(フェノール系樹脂3)

(n=0.0~10、軟化点106℃、水酸基当量106g/eq) クレゾールノボラックエポキシ樹脂(エポキシ樹脂3)

(式中、Gはグリシジル基を示す。n=0.  $0\sim10$ 、軟化点68  $^{\circ}$   $^{\circ}$  、エポキシ 当量194 g / e q )

ビスフェノールA型エポキシ樹脂 (エポキシ樹脂4)

(式中、Gはグリシジル基を示す。n=0.  $0\sim10$ 、25  $^{\circ}$  C の粘度 150 po is e、エポキシ当量 180 g / e q )

エポキシ樹脂5 (ビスフェノールA型エポキシ樹脂2)

油化シェルエポキシ製、エピコート1001、エポキシ当量473

エポキシ樹脂6 (フェノールノボラックエポキシ樹脂)

- ---



日本化薬製、EPPN-201、エポキシ当量191

ジシアンジアミド

エアープロダクツジャパン製、AMICURE CG-NA、活性水素当量21 (シリコーン化合物)

表1に示すシリコーン化合物を用いた。

表1 シリコーン化合物の構造

| 官能基<br>(R,R')の種 | シリコーン | シリコーン<br>2 | シリコーン | シリコーン 4  | シリコーン           |
|-----------------|-------|------------|-------|----------|-----------------|
| 類<br>①反応性       | 水酸基   | カルホ*キシル基   | メトキシ基 | カルホ*キシル基 | なし              |
| 官能基             | 1モル%  | 3モル%       | 5モル%  | 3モル%     | (0 <del>E</del> |
| ②フェニル基<br>含量    | 80モル% | 50モル%      | 30モル% | 0モル%     | ル%)<br>0モル%     |
| ①と②以外の<br>他の官能基 | メチル   | メチル        | メチル   | メチル      | メチル             |
| 重量平均分子<br>量     | 5000  | 10000      | 40000 | 10000    | 10000           |
| T/Dモル比 (全属水砂/)  | 4/1   | 1/1        | 0.5/1 | 1/1      | D単位のみ           |

### (金属水酸化物)

水酸化アルミニウム:日本軽金属(株)製 BW103

水酸化マグネシウム: ブロモケム・ファーイースト (株) 製 FR-98-01

ホウ酸亜鉛: US Borax Inc.製 Firebrake@290

水酸化アルミニウムB:住友化学製、CL-310

# (無機充填剤)

溶融破砕シリカ:電気化学工業(株)製 FS-892 平均粒径18μm 次に、実施例および比較例における難燃性、誘電率、成形性及びハンダ耐熱性の評価方法を示す。

#### (難燃性)

成形板(長さ13cm×幅13mm×厚み1.6mm)の長さ方向と地面が垂直になるように、サンプル支持具(クランプ)で成形板を固定する。次に、クランプと反対側の成形板の端面にバーナーで10秒間接炎した後、バーナーを遠ざ28

差替え用紙 (規則26)

けて成形板上に炎が残っている時間(残炎時間、秒)を測定する(1回目の残炎時間=F1)。この炎が消えたら、再度パーナーで10秒間接炎した後、パーナーを遠ざけて、1回目と同じように残炎時間(2回目の残炎時間=F2)を測定する。この試験を、一つの樹脂硬化物につき5枚の成形板を用いて行い、難燃性を評価した。ただし、難燃性の判定基準を最高のものから最低のものの順に並べると、UL94V-0、V-1、V-2、NOT V-2 の順番になる。

#### (1)UL94V-0

- ・ $\Sigma$  F  $\leq$  5 0 秒( $\Sigma$  F は、5 枚の成形板を用いて行った試験の残炎時間の合計を示す。すなわち、1 枚の成形板について F 1 および F 2 を測定し、これらを合計した時間を 1 枚の成形板あたりの合計残炎時間 F とする。この F を 5 枚の成形板について測定して、合計したものを  $\Sigma$  F とした。なお、表中の「残炎時間」は、上記  $\Sigma$  F の値を示す。)
- ・Fmax≦10秒 (Fmaxは、試験で得られたF1またはF2の中で最長の 残炎時間を示す。)
- ・発煙物質または滴下物による標識用綿の着火なし、クランプまで燃えない。
- ②UL94V-1
- ・ $\Sigma$  F  $\leq$  2 5 0 秒、F m a x  $\leq$  3 0 秒、発煙物質または滴下物による標識用綿の着火なし、クランプまで燃えない。
- 3UL94V-2
- ・ $\Sigma$  F  $\leq$  2 5 0 秒、F m a x  $\leq$  3 0 秒、発煙物質または滴下物による標識用綿の着火あり、クランプまで燃えない。
- 4UL94 NOT V-2
  - · Σ F > 2 5 0 秒または F m a x > 3 0 秒。

(誘電率の測定)

成形板(縦2cm×横2cm×厚さ1.6mm)の比誘電率を、ヒューレットパッカード社製 4291BRF IMPEDANCE/MATERIAL ANALYZER で測定した。なお、測定周波数は1GHzとした。

比誘電率の判定基準は以下の通りである。



比誘電率 5.0以下の場合:○

比誘電率 5.0を超える場合:△

(成形性)

成形性が良好:〇

含浸樹脂の流動不良による成形性の低下: △

シリコーン樹脂の染み出しによる成形性の低下:▲

(ハンダ耐熱性)

銅張両面積層板(25mm角×1.6mm厚)を、沸騰水(約100℃)で1時間煮沸した後、流水で30分間冷却してから、表面の水分をよくふき取って、約260℃のハンダ浴に、20秒間浮かべて、ハンダ耐熱性を評価した。ハンダ耐熱性の評価基準は以下の通りである。

ふくれなし→○

ふくれあり→△

#### 実施例1

フェノールビフェニルアラルキルエポキシ樹脂 (エポキシ樹脂1) を33.4 8質量%、フェノールビフェニルアラルキル樹脂 (フェノール系樹脂1) を25.43質量%、水酸化アルミニウム40.0質量%、シランカップリング剤0.8 0質量%、硬化促進触媒0.29質量%から成る混合物に、メチルエチルケトンを加えて、不揮発成分が65質量%のエポキシ樹脂ワニスを調整した。

得られた積層板について難燃性、誘電率および成形性を評価した。結果を表 2 に示す。

実施例1で得たエポキシ樹脂ワニスをガラス織布に連続的に塗布・含浸させて、 120℃のオーブンで乾燥してプリプレグを製造した。こうして得られたプリプ

レグを8枚重ね合わせた積層体を、銅箔(厚み $18\mu$ m)で挟んで、170 °C、40 kg/cm² の圧力で 20 分間加熱・加圧した後、さらに 175 °C で 6 時間後硬化させて、厚さ 1.6 mmのガラスエポキシ銅張積層板を得た。

得られた銅張積層板についてハンダ耐熱性を評価した。

実施例 2~24

表2~5に示した配合の難燃性エポキシ樹脂組成物を用いたこと以外は実施例 1と同様にして積層板を成型し、難燃性の評価、誘電率の測定、成形性およびハンダ耐熱性の評価をそれぞれ行った。結果を表2~5に示す。

比較例1~14

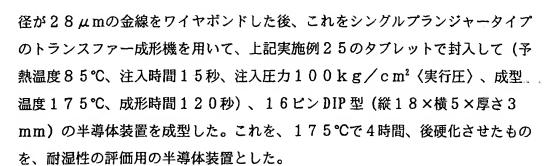
表6~8に示した配合のエポキシ樹脂組成物を用いたこと以外は実施例1と同様にして積層板を成型し、難燃性の評価、誘電率の測定、成形性およびハンダ耐熱性の評価をそれぞれ行った。結果を表6~8に示す。

## 実施例 25

フェノールビフェニルアラルキル樹脂(フェノール系樹脂1)を15.59質量%、ビスフェノールA型エポキシ樹脂(エポキシ樹脂4)を12.57質量%、水酸化アルミニウム15.0質量%、溶融破砕シリカ粉末55.0質量%、シランカップリング剤1.40質量%、カルナバワックス0.20質量%、トリフェニルホスフィン(T.P.P.)0.24質量%を、常温で予備混合した後、100℃のロール上で約5分間混練したものを、冷却後粉砕して樹脂組成物とした。実施例25に示した樹脂組成物を、錠剤状に圧縮したもの(タブレット)を、85℃に予熱して、シングルプランジャータイプのトランスファー成形機を用いて、注入時間15秒、注入圧力100kg/cm²(実行圧)、成形温度175℃、成形時間120秒で、UL94難燃規格に従って成形した後、後硬化(175℃、6時間)させて難燃性試験用の成形板を得た。

以下に、耐湿性の評価に用いた、半導体装置の成型方法を示す。

線幅及び線間隔  $10 \mu$ mのアルミニウム製の配線(ただし、パッド部は $70 \mu$ m角)を施した縦  $3.0 mm \times$ 横  $3.5 mm \times$ 厚さ  $350 \mu$ mのシリコン製チップを、16 ピン DIP 用の <math>42アロイのフレームに搭載して、前記パッド部に直



## 耐湿性試験

上記の16ピンDIP型の半導体装置10個を用いて、125℃、100R H%、印可電圧20Vの条件で、プレッシャー・クッカー・バイアス・試験(PCBT)を行い、回路のオープン不良率が、20%(不良が発生した前記装置が2個)に達した時間を測定し、これを耐湿性の指標とした。すなわち、この不良発生時間が長いほど耐湿性に優れているといえる。

成形性を以下に示した基準で評価した。

(成形性)

成形性が良好:〇

含浸樹脂の流動不良による成形性の低下:△

シリコーン樹脂の染み出しによる成形性の低下:▲

評価結果を表9に示す。

実施例26~30

表9に示した配合の難燃性エポキシ樹脂組成物を用いたこと以外は実施例25 と同様にして成形体を作成し、難燃性の評価、耐湿性の評価、成形性の評価をそれぞれ行った。結果を表9に示す。

比較例15~17

表10に示した配合のエポキシ樹脂組成物を用いたこと以外は実施例25と同様にして成形体を作成し、難燃性の評価、耐湿性の評価、成形性の評価をそれぞれ行った。結果を表10に示す。

| がなる                            |   |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                | 実施例1                                    | 実施例2  | 実施例3  | 実施例4  | 実施例5  | 実施例6  | 実施例7  |
| エポキシ樹脂1(フェノールビフェニルアラルキルエポキシ樹脂) | 33.48                                   | 27.72 | 21.95 | 33.48 | 33.48 | 16.18 | 10.41 |
| フェノール系樹脂1(フェノールピフェニルアラルキル樹脂)   | 25.43                                   | 21.04 | 16.66 | 25.43 | 25.43 | 12.28 | 7.90  |
| エポキシ樹脂2(フェノールフェニレンアラルキルエポキシ樹脂) |   |       |       |       |       |       |       |
| フェノール系樹脂2(フェノールフェニレンアラルキル樹脂)   |   |       |       |       |       |       |       |
| エポキシ樹脂3(クレゾールノボラックエポキシ樹脂)      |   |       |       |       |       |       |       |
| エポキシ樹脂4(ピスフェノールA型エポキシ樹脂)       |   |       |       |       |       |       |       |
| フェノール系樹脂3(フェノールノボラック樹脂)        |   |       |       |       |       |       |       |
| 水酸化アルミニウム(Al(OH)₃)             | 40.0                                    | 50.0  | 0.09  | 15.0  | 7.0   | 0.07  | 80.0  |
|                                |   |       |       |       |       |       |       |
| 溶融破砕シリカ                        | *************************************** |       |       | 25.0  | 33.0  |       |       |
| ンしてして                          |   |       |       |       |       |       |       |
| シリコーン2                         |   |       |       |       |       |       |       |
| シーコン3                          |   |       |       |       | ı     |       |       |
| シリコーン4                         |   |       |       |       |       |       |       |
| シーロン5                          |   |       |       |       |       |       |       |
| シランカップリングを                     | 08'0                                    | 1.00  | 1.20  | 0.80  | 08'0  | 1.40  | 1.60  |
|                                | 0.29                                    | 0.24  | 0.19  | 0.29  | 0.29  | 0.14  | 0.09  |
| 難燃性 制定                         | ۱-۸                                     | 0-/   | 0-/   | V-1   | V-1   | 0-/   | 0->   |
| <b>残炎時</b>                     | 9                                       | 30    | 15    | 81    | 120   | =     | 7     |
| 誘電率                            | 0                                       | 0     | 0     | 未実施   | 未実施   | 0     | ۵     |
| 成形性                            | 0                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | ٥     |
| ハンダ耐熱性                         | 0                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | ٥     | ٥     |
|                                |   |       |       |       |       |       |       |

| 4 |  |
|---|--|
|   |  |
| 4 |  |

| AX O                           |       |       |       |       |       |          |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
|                                | 実施例8  | 果施例9  | 実施例10 | 吳施例11 | 実施例12 | 実施例13    |
| エポキシ樹脂1(フェノールビフェニルアラルキルエポキシ樹脂) | 27.44 | 24.89 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59    |
| フェノール系樹脂1(フェノールビフェニルアラルキル樹脂)   | 20.82 | 18.89 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 20.18    |
| エポキシ樹脂2(フェノールフェニレンアラルキルエポキシ樹脂) |       |       |       |       | _     |          |
| フェノール系樹脂2(フェノールフェニレンアラルキル樹脂)   |       |       |       |       |       |          |
| エポキシ樹脂3(クレゾールノボラックエポキシ樹脂)      |       |       |       |       |       |          |
| . :                            |       |       |       |       |       |          |
| フェノール系樹脂3(フェノールノボラック樹脂)        |       |       |       |       |       |          |
| 水酸化アルミニウム(Al(OH)3)             | 50.0  | 20.0  | 50.0  | 50.0  | 50.0  | 50.0     |
| 水酸化マグネシウム(Mg(OH)2)             |       |       |       |       |       |          |
| 溶融破砕シリカ                        |       |       |       |       |       |          |
| ンコーン1                          |       |       |       | 2.00  |       |          |
| 2/一口/ぐ                         | 0.50  | 5.00  | 2.00  |       |       |          |
| シリコーン3                         |       |       |       |       | 2.00  |          |
| ンノコーン4                         |       |       |       |       |       |          |
|                                |       |       |       |       |       | 2.00     |
| シランカップリング剤                     | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00     |
| 硬化促進触媒                         | 0.24  | 0.22  | 0.23  | 0.23  | 0.23  | 0.23     |
| 難燃性 判定                         | 0-/   | 0-/   | 0-/   | 0-/   | 0-/   | 0-/      |
|                                | 23    | 8     | 15    | 20    | 17.   | 38       |
| 誘電率                            | 未実施   | 未実施   | 未実施   | 未実施   | 未実施   | 未実施      |
| 成形性                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | <b>~</b> |
| いンダ耐熱性                         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        |
| ハンダ 世界性                        | C     | 2     | 0     | 0     | )     |          |

表3

| <b>表</b> 4                       |       |             |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|                                  | 実施例14 | 実施例14 実施例15 | 実施例16 | 実施例17 | 実施例18 | 実施例19 |
| エポキシ樹脂1(フェノールビフェニルアラルキルエポキシ樹脂)   |       |             |       |       |       | 14.80 |
| フェノール系樹脂1(フェノールビフェニルアラルキル樹脂)     |       |             | 26.98 | 25.88 |       | 9.58  |
| エポキシ 種脂2(フェノールフェニフンアンルキルエポキシ 種脂) | 27.98 | 22.16       |       |       |       |       |
| フェノール系樹脂2(フェノールフェニレンアラルキル樹脂)     | 20.92 | 16.56       |       |       | 24.03 |       |
| エポキシ樹脂3(クレゾールノポラックエポキシ樹脂)        |       |             |       |       |       |       |
| エポキシ樹脂4(ビスフェノールA型エポキシ樹脂)         |       |             | 21.78 | 20.89 | 24.73 | 14.80 |
| フェノール系樹脂3(フェノールノボラック樹脂)          |       |             |       |       |       | 9.58  |
| 水酸化アルミニウム(Al(OH)₃)               | 20.0  | 0.09        | 50.0  | 50.0  | 50.0  | 50.0  |
| 水酸化マグネシウム(Mg(OH)2)               |       |             |       |       |       |       |
| 溶配破砕シンカ                          |       |             |       |       |       |       |
| ノンーロン                            |       |             |       | 2.00  |       |       |
| 2/一口/ぐ                           |       |             |       |       | ,     |       |
| シーレン3                            |       |             |       |       |       |       |
| ケーローン4                           |       |             |       |       |       |       |
| シリョーン5                           |       |             | -     |       |       |       |
| シランカップリング剤                       | 1.00  | 1.20        | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |
| 硬化促進触媒                           | 0.10  | 0.08        | 0.24  | 0.23  | 0.24  | 0.24  |
| 難然性 判定                           | 0-/   | 0-/         | V-1   | V-1   | V-1   | 0-/   |
| 残炎時                              | 35    | 20          | 80    | 52    | 95    | 46    |
| 誘電率                              | 0     | 未実施         | 未実施   | 未実施   | 未実施   | 未実施   |
| 成形性                              | 0     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     |
| ハンダ耐熱性                           | 0     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                                  |       |             |       |       |       |       |

悉4

|   | 実施例20 | 実施例21 | 実施例22 | 実施例23 | 実施例24 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| エポキシ樹脂1(フェノールビフェニルアラルキルエポキシ樹脂)                                  | 27.72 |       |       | 27.72 | 27.72 |
| フェノール系樹脂1(フェノールピフェニルアラルキル樹脂)                                    | 21.04 |       |       | 21.04 | 21.04 |
| エポキシ掛脂2(フェノールフェニレンアラルキルエポキシ樹脂)                                  |       | 27.98 | 26.84 |       |       |
| フェノール系樹脂2(フェノールフェニレンアラルキル樹脂)                                    |       | 20.92 | 20.07 |       |       |
| エポキシ樹脂3(クレゾールノボラックエポキシ樹脂)                                       |       |       |       |       |       |
|   |       |       |       |       |       |
| フェノール系樹脂3(フェノールノボラック樹脂)   |       |       |       |       |       |
| 水酸化アルミニウム(Al(OH)。)  |       |       |       |       | 40.0  |
| 水酸化マグネシウム(Mg(OH) <sub>2</sub> )                                 | 50.0  | 50.0  | 50.0  |       |       |
| 木ウ酸亜鉛(2ZnO・3B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ・3.5H <sub>2</sub> O) |       |       |       | 50.0  | 10.0  |
| シーンー  |       |       |       |       |       |
|   |       |       | 2.00  |       |       |
|   |       |       |       |       |       |
|   |       |       |       |       |       |
| シリコーン5  |       |       |       |       |       |
| シランカップリング剤  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |
|   | 0.24  | 0.10  | 0.09  | 0.24  | 0.24  |
| 難燃性   | 0-/   | 0-/   | 0-/   | 0-/   | 0-/   |
| 残炎時   |       | 45    | 31    | 46    | 35    |
| 誘電率   | 未実施   | 未実施   | 未実施   | 未実施   | 未実施   |
| 成形性   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| こうが距離   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

36

| 殺り  |       |       |       |          |         |          |
|---|-------|-------|-------|----------|---------|----------|
|   | 比較例1  | 比較例2  | 比較例3  | 比較例4     | 比較例5    | 比較例6     |
| エポキシ樹脂1(フェノールビフェニルアラルキルエポキシ樹脂)                                  | 56.56 | 55.43 |       |          |         |          |
|   | 42.94 | 42.08 |       |          |         |          |
| エポキシ樹脂2(フェノールフェニレンアラルキルエポキシ樹脂)                                  |       |       | 57.10 | 55.96    |         |          |
|   |       |       | 42.70 | 41.84    |         |          |
|   |       |       |       |          | 31.53   | 30.24    |
|   |       |       |       |          |         |          |
|   |       |       |       |          | 17.23   | 16.53    |
| 水酸化アルミニウム(Al(OH)₃)  |       |       |       |          | 50.0    | 50.0     |
| )H) <sub>2</sub> )  |       |       |       |          |         |          |
| ホウ酸亜鉛(2ZnO・3B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ・3.5H <sub>2</sub> O) |       |       |       |          |         |          |
| 1ンーロ(ぐ  |       |       |       |          |         |          |
| シリコーン2  |       | 2.00  |       |          |         |          |
| シーン3  |       |       |       |          |         |          |
| シリコーン4  |       |       |       |          |         | 2.00     |
| シーン5  |       |       |       | 2.00     |         |          |
| シランカップリング剤  |       |       |       |          | 1.00    | 1.00     |
|   | 0.50  | 0.49  | 0.20  | 0.20     | 0.24    | 0.23     |
|   | ۸-1   | V-1   | V-1   | ۷-1      | NOT V-2 | NOT V-2  |
| 残炎 時  | 210   | 191   | 206   | 212      | >250    | >250     |
| 誘電率   | 0     | 未実施   | 0     | 0        | 未実施     | 未実施      |
| 成形性   | 0     | 0     | 0     | <b>\</b> | 0       | <b>▼</b> |
| ハンダ耐熱性  | 0     | 0     | 0     | ۷        | 0       | ٥        |
|   |       |       |       |          |         |          |

37

|   | 比較例7    | 比較例7   比較例8 | 比較例9   比較例 | 一比較例           |
|---|---------|-------------|------------|----------------|
| エポキシ樹脂1(フェノールビフェニルアラルキルエポキシ樹脂)<br>フェノール系樹脂1(フェノールピフェニルアラルキル樹脂)  |         |             |            |                |
| エポキシ樹脂2(フェノールフェニレンアラルキルエポキシ樹脂)                                  |         |             |            |                |
| フェノール系樹脂2(フェノールフェニレンアラルキル樹脂)                                    |         |             |            |                |
| ロポキン掛脂の(クレゾールノボルックロポキン樹脂)                                       |         |             | 4          |                |
| エポキシ樹脂4(ビスフェノールA型エポキシ樹脂)  | 62.63   | 30.69       | 数 29.44    | 11.53          |
| フェノール系樹脂3(フェノールノボラック樹脂)   | 36.87   | 18.07       | 17.33      | 6.78           |
| 水酸化アルミニウム(Al(OH)。)  |         | 50.0        | 50.0       | 80.0           |
| _   |         |             |            |                |
| 木ウ酸亜鉛(2ZnO・3B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ・3.5H <sub>2</sub> O) |         |             | -31<br>1   |                |
| シリューン・  |         |             | 2.00       |                |
| シリコーン2  |         |             |            |                |
| シレコーンの  |         |             |            |                |
| シーレーン4  |         |             |            |                |
| シントラ  |         |             |            |                |
| シランカップリング剤  |         | 1.00        | 1.00       | 1.60           |
| 硬化促進触媒  | 0.50    | 0.24        | 0.23       | 0.09           |
| 對燃性 判定  | NOT V-2 | NOT V-2     | NOT V-2    | <del>-</del> - |
| 残炎時間(秒)   | >250    | >250        | >250       | 180            |
| 誘電率   | 未実施     | 未実施         | 未実施        | 未実施            |
| 成形性   | 0       | 0           | 0          | ۷              |
| こうが思惑性  | 0       | 0           | 0          | ٥              |
|   | ,       |             | ļ          |                |

|                                       | 上の今の上    | 円.整.物.  ス | 内数別に                                    | 日本X20114                                |
|---------------------------------------|----------|-----------|---|---|
|                                       | 12+X(1): |           |   |   |
| エポキシ 樹脂 1 (フェノールピフェニルアラルキルエポキン樹脂)     |          |           |   |   |
| フェノール条様略1(フェノールピフェニルアラルキル権略)          |          |           |   |   |
| エポキン樹脂2(フェノールフェニレンアラルキルエポキン樹脂)        |          |           |   |   |
| フェノール系樹脂2(フェノールフェニレンアラルキル樹脂)          |          |           |   |   |
| エポキシ樹脂3(クレゾールノボラックエポキシ樹脂)             |          |           |   | *************************************** |
| エポキシ様略4(ビスフェノールA型エポキシ様略)              | 30.69    | 29.44     | 30.69                                   | 30.69                                   |
| フェノーに茶類語3(フェノーアノボルック種語)               | 18.07    | 17.33     | 18.07                                   | 18.07                                   |
| 大酸化アルミニウム(Al(OH)。)                    |          |           |   | 40.0                                    |
| (                                     | 50.0     | 50.0      |   |   |
| ホウ酸亜鉛(2ZnO・3B,O3・3.5H <sub>2</sub> O) |          |           | 50.0                                    | 10.0                                    |
| - 1/1                                 |          |           |   |   |
| シリーン2                                 |          | 2.00      | *************************************** |   |
| シーレン3                                 |          |           |   |   |
| ケーコーン4                                |          |           | *************************************** | •••••                                   |
| シーン5                                  |          |           |   |   |
| シランカップリング剤                            | 1.00     | 0.0       | 1.00                                    | 0.0                                     |
|                                       | 0.24     | 0.23      | 0.24                                    | 0.24                                    |
| 難家性                                   | NOT V-2  | NOT V-2   | NOT V-2                                 | NOT V-2                                 |
| <b>残炎時</b>                            | >250     | >250      | >250                                    | > 250                                   |
| <b>諾爾</b> 塞                           | 未実施      | 未実施       | 未実施                                     | 未実施                                     |
| 投影车                                   | 0        | 0         | 0                                       | 0                                       |
| ハンダ回数性                                | 0        | 0         | 0                                       | 0                                       |

39

| V |  |
|---|--|

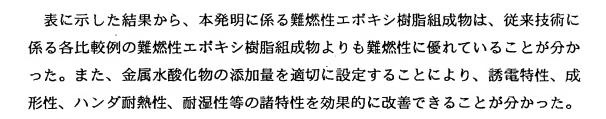
|                                |       |       | -     |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                | 実施例25 | 実施例26 | 実施例27 | 実施例28 | 実施例29 | 実施例30 |
| エポキシ樹脂1(フェノールビフェニルアラルキルエポキシ樹脂) |       |       |       |       |       | 8.70  |
| フェノール系樹脂1(フェノールピフェニルアラルキル樹脂)   | 15.59 | 15.59 | 14.49 |       |       | 5.38  |
| エポキシ樹脂2(フェノールフェニレンアラルキルエポキシ樹脂) | -     |       |       | 8.66  | 8.05  |       |
| フェノール系樹脂2(フェノールフェニレンアラルキル樹脂)   |       |       |       | 5.42  | 5.03  |       |
| エポキシ樹脂3(クレゾールノポラックエポキシ樹脂)      |       |       |       | 99.8  | 8.05  | 8.70  |
| エポキン樹脂4(ビスフェノールA型エポキン樹脂)       | 12.57 | 12.57 | 11.68 |       |       |       |
| フェノール系樹脂3(フェノールノボラック樹脂)        |       |       |       | 5.42  | 5.03  | 5.38  |
| 水酸化アルミニウム(Al(OH)₃)             | 15.0  | 30.0  | 15.0  | 15.0  | 15.0  |       |
| 水酸化マグネシウム(Mg(OH)₂)             |       |       |       |       |       | 15.0  |
| 溶融破砕シリカ                        | 55.0  | 40.0  | 55.0  | 55.0  | 55.0  | 55.0  |
| ンーレーン                          |       |       | 2.00  |       |       |       |
| 2/一口/ぐ                         |       |       |       |       | 2.00  |       |
| シレーン3                          |       |       |       |       |       |       |
| ナンコーン4                         |       |       |       |       |       |       |
| シリューン5                         |       |       |       |       |       |       |
| カルナウバWAX                       | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  |
| シランカップリング剤                     | 1.40  | 1.40  | 1.40  | 1.40  | 1.40  | 1.40  |
| 硬化促進触媒                         | 0.24  | 0.24  | 0.23  | 0.24  | 0.23  | 0.24  |
| 難燃性 判定                         | 0-/   | 0-/   | 0-/   | 0-/   | 0-/   | 0-/   |
| 残炎時間(秒)                        | 35    | 26    | 22    | 43    | 30    | 41    |
| 成形性                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 耐湿性(20%不良発生時間)                 | 380   | 360   | 450   | 360   | 420   | 370   |
|                                |       |       |       |       |       |       |

強の

| 表10<br>                   |             |   | ĺίλ |
|---------------------------|-------------|---|-----|
| 0<br>キシ樹脂1(フェノールビフ        |             |   | 2   |
| 0<br>キシ樹脂1(フェノールビフ        |             |   | 15  |
| 0<br>キシ樹脂1(フェノールビフ        |             |   | H   |
| 0 キシ樹脂1(フェノ               |             |   | D   |
| 0 キシ樹脂1(フェノ               |             |   | ĺή  |
| 0 キシ樹脂1(フェノ               |             |   | 7   |
| 0<br>サン遊問1(7)             |             |   |     |
| 0<br>サン遊問1(7)             |             |   | Η̈́ |
| 表10エポキシ樹脂1                |             |   | 1   |
| 表10<br>エポキシ樹脂             |             |   | -   |
| 表10工术中/推                  | ì           |   | 膃   |
| 表 10 11/45/11/45/11/45/11 | 1           |   | 華   |
| 版<br>打                    |             |   | 1   |
| 表刊                        | $\subseteq$ |   | 1   |
| 145                       | 丰民          |   | 15  |
|                           | 1477        | Ш | П   |

|                                | 比較例15 | 比較例15 比較例16 比較例17 | 比較例17 |
|--------------------------------|-------|-------------------|-------|
| エポキシ樹脂1(フェノールピフェニルアラルキルエポキシ樹脂) |       |                   |       |
| フェノール系樹脂1(フェノールピフェニルアラルキル樹脂)   |       |                   |       |
| 樹脂)                            |       |                   | 8.66  |
|                                |       |                   | 5.42  |
| エポキシ樹脂3(クレゾールノボラックエポキシ樹脂)      |       |                   | 9.66  |
| エポキシ樹脂4(ピスフェノールA型エポキシ樹脂)       | 17.72 | 16.47             |       |
|                                | 10.43 | 9.70              | 5.42  |
| 水酸化アルミニウム(Al(OH)。)             | 15.0  | 15.0              |       |
| 水酸化マグネシウム(Mg(OH)2)             |       |                   |       |
| 溶融破砕シリカ                        | 55.0  | 55.0              | 70.0  |
| ンーレーン                          |       |                   |       |
| シリコーン2                         |       |                   |       |
| - 一一一一八字                       |       |                   |       |
|                                |       | 2.00              |       |
| _                              |       |                   |       |
| カルナウバWAX                       | 0.20  | 0.20              | 0.20  |
| ツレンセシレング整                      | 1.40  | 1.40              | 1.40  |
| 硬化促進触媒                         | 0.24  | 0.23              | 0.24  |
| 難燃性                            | V-1   | V-1               | V1    |
| 残炎時間(秒)                        | 180   | 173               | 102   |
| 成形性                            | 0     | 0                 | 0     |
| 耐湿性(20%不良発生時間)                 | 330   | 330               | 370   |

実施例31



フェノールフェニレンアラルキルエボキシ樹脂(エボキシ樹脂 2) 2 5 . 4 1 質量%、フェノールフェニレンアラルキル樹脂(フェノール系樹脂 2) 1 9 . 0 1 質量%、水酸化アルミニウム B 5 5 . 0 質量%、シランカップリング剤 B 0 . 5 5 質量%、硬化促進触媒 B 0 . 0 3 質量%からなる混合物(総量 1 0 0 質量%)に対して、メチルエチルケトン 4 1 p h r を加えて、不揮発分が 7 1 質量%のエボキシ樹脂ワニスを作成した。

得られたエポキシ樹脂ワニスをガラス織布に連続的に塗布・含浸させて、120 の のオーブンで乾燥してプリプレグを製造した。このプリプレグを7 枚重ね合わせた積層体を、所定の条件(昇温速度5 C/分、180 C・1 時間保持、30 分で80 Cまで冷却、32 k g/c m²)で加熱・加圧して、厚さ1.6 mmのガラスエポキシ積層板を得た。

得られたガラスエポキシ積層板について、高温曲げ特性および熱分解特性を以下の条件で評価した。

### ①高温曲げ試験

JIS-C-6481、試験速度0.8mm/分、スパン25.6mm、試験片形状25×50×1.6mm、試験温度240℃(ノッチなし)

#### ②熱分解方法

昇温速度 10℃/分、空気流量 0.2 リットル/分で、室温から 500及び 800℃まで昇温。

得られた銅張積層板についてハンダ耐熱性を評価した。

同様にして実施例32-43、比較例18、19、24、参考例25、26、29、30を行った(ただし不揮発分の含量及び成型圧力が異なる)。評価結果を表11~14に示す。

## 比較例20

ジシアンジアミドをDMF (ジメチルホルムアミド)に溶かした溶液Aと、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、水酸化アルミニウムB、シランカップリング剤Bをメチルエチルケトンに溶かした溶液Bを調整した。つぎに、これらの溶液AとBを混合した溶液Cに、硬化促進触媒Bを添加して、不揮発分が68.0質量%のエポキシ樹脂ワニスを作成した。このワニス中の不揮発分は、ジシアンジアミド1.89質量%、ビスフェノールA型エポキシ樹脂2 (エポキシ樹脂5)42.46質量%、水酸化アルミニウムB55.0質量%、シランカップリング剤B0.55質量%、硬化促進触媒B0.10質量%の混合物である。上記ワニスの揮発分は、前記混合物100質量%に対する割合が、41phrのメチルエチルケトン及び6phrのDMFの混合溶剤である。

得られたエポキシ樹脂ワニスをガラス織布に連続的に塗布・含浸させて、130%のペロブンで乾燥してプリプレグを製造した。このプリプレグを7枚重ね合わせた積層体を、所定の条件(昇温速度5%/分、180%・1時間保持、30分で80%まで冷却、32 k g / c m²)で加熱・加圧して、厚さ1.6 mmのガラスエポキシ積層板を得た。

比較例20で得たプリプレグを7枚重ね合わせた積層体を、銅箔( $18\mu m$ )で挟んで、所定の条件(昇温速度5°C/分、180°C・1時間保持、30分で80°Cまで冷却、32 k g/c  $m^2$ ) で加熱・加圧して、厚さ1.6 mmのガラスエポキシ銅張積層板を得た。

得られた銅張積層板についてハンダ耐熱性を評価した。

同様にして比較例21、22、23、参考例27、28を行った(ただし不揮発分の含量及び成型圧力が異なる)。評価結果を表13~14に示す。



表に示した結果から、本発明に係る難燃性エポキシ樹脂組成物は、従来技術に 係る各比較例の難燃性エポキシ樹脂組成物よりも難燃性に優れていることが分かった。また、金属水酸化物の添加量を適切に設定することにより、誘電特性、成 形性、ハンダ耐熱性、耐湿性等の諸特性を効果的に改善できることが分かった。

| アラルキルエポキシ樹脂)(質量%)<br>ニルアラルキル樹脂)(質量%)<br>アラルキルエポキシ樹脂)(質量%)<br>レンアラルキル樹脂)(質量%)<br>エポキシ樹脂)(質量%)<br>エポキシ樹脂)(質量%)<br>エポキシ樹脂)(質量%) | 13.62<br>8.59<br>13.62<br>8.59<br>5.5<br>0.03<br>100          | 8.32<br>8.32<br>5.00<br>-<br>-<br>19.44<br>11.66<br>-<br>-<br>55<br>0.03<br>100 | 21.25  | 29.85<br>29.80<br>   | 19.64   | 2.83<br>1.61<br>  |
|--|---|---|--|--|---------|---|
| 自) (質量%)<br>2・供服) (質量%)<br>(質量%)<br>(量%)<br>(量%)   | 13.62<br>8.59<br>13.62<br>8.59<br>5.5<br>0.03<br>100          | 8.32<br>5.00<br>-<br>19.44<br>11.66<br>-<br>55<br>0.55<br>0.03                  | 21.25  | 39.85<br>29.80<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>30<br>0.30 | 14.69   | 2.83<br>1.61<br>25.49<br>14.49<br>55                        |
| ・ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  | 13.62<br>8.59<br>-<br>13.62<br>8.59<br>-<br>55<br>0.03<br>100 | 8.32<br>5.00<br>-<br>19.44<br>11.66<br>-<br>55<br>0.55<br>0.03                  | 21.25<br>21.25<br>23.17<br>23.17<br>55<br>55<br>0.03 | 39.85<br>29.80<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>30<br>0.30           | 14.69   | 2.83<br>1.61<br>-<br>25.49<br>14.49<br>-<br>-<br>55<br>0.55 |
| (反動物)<br>動物)<br>動物)<br>動物)   | 8.59<br>-<br>13.62<br>8.59<br>-<br>55<br>55<br>0.03<br>100    | 5.00<br>-<br>19.44<br>11.66<br>-<br>55<br>0.55<br>0.03<br>100                   | 21.25<br>-<br>23.17<br>-<br>55<br>55<br>0.03         | 29.80<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>30<br>0.05                         | 14.69   | 1.61<br>-<br>25.49<br>14.49<br>-<br>55<br>0.55              |
| 重%)<br>重%)   | -<br>13.62<br>8.59<br>-<br>55<br>0.55<br>0.03                 | 19.44<br>11.66<br>1.55<br>0.55<br>0.03<br>100                                   | 23.17<br>55<br>0.55<br>100                           | -<br>-<br>-<br>-<br>30<br>0.30<br>0.05                               | 1 1 1   | 25.49<br>14.49<br>-<br>55<br>0.55                           |
| (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)  | 13.62<br>8.59<br>8.59<br>55<br>0.03<br>100                    | 19.44<br>11.66<br>55<br>0.55<br>100   | 23.17<br>-<br>-<br>55<br>0.55<br>0.03                | -<br>-<br>-<br>30<br>0.30<br>0.05                                    | 1 1 1 1 | 25.49<br>14.49<br>-<br>55<br>0.55                           |
| 4.60   | 13.62<br>8.59<br>-<br>55<br>0.55<br>0.03<br>100               | 19.44<br>11.66<br>55<br>0.55<br>0.03<br>100                                     | 23.17<br>-<br>-<br>55<br>0.55<br>0.03                | -<br>-<br>30<br>0.30<br>0.05   | 1 1     | 25.49<br>14.49<br>-<br>55<br>0.55                           |
|  | 8.59<br>-<br>55<br>0.55<br>0.03<br>100                        | 11.66<br>-<br>55<br>0.55<br>0.03<br>100   | 55<br>0.55<br>0.03                                   | -<br>30<br>0.30<br>0.05  |         | 14.49<br>-<br>55<br>0.55                                    |
|  | 55<br>0.55<br>0.03<br>100                                     | 55<br>0.55<br>0.03<br>100   | 55<br>0.55<br>0.03                                   | 30<br>0.30<br>0.05   | 1       | 55<br>0.55  |
|  | 55<br>0.55<br>0.03<br>100                                     | 55<br>0.55<br>0.03<br>100   | 55<br>0.55<br>0.03                                   | 30<br>0.30<br>0.05   |         | 55<br>0.55  |
|  | 0.55<br>0.03<br>100<br>7                                      | 0.55<br>0.03<br>100<br>7  | 0.55<br>0.03   | 0.30   | 65      | 0.55  |
|  | 0.03<br>100<br>7  | 100   | 0.03   | 0.05   | 0.65    | 6   |
|  | 100   | 100   | 100  |  | 0.02    | 0.03  |
| 樹脂組成物の総重量(質量%) 100   | 7   | 7   | ??   | 100  | 100     | 100   |
| ガラスクロスの層数 7  |   |   | 7  | 7  | 7       | 7   |
| ガラスクロス含有量(質量%)/積層板の総重量 43  | 43  | 43  | 43   | 48   | 42      | 43  |
| 判定   | 0-/   | 0-/   | 0-/  | V-1  | 0-/     | 0-/   |
| 残炎時間(秒) 22   | 25  | 30  | . 27   | 70   | 16      | 40  |
|  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0       | 0   |
|  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0       | 0   |
|  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0       | 0   |
| 高温曲げ強度 (MPa) 70  | 82  | . 06  | 84   | 28   | 74      | 92  |
| 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0       | 0   |
| 高温曲げ弾性率(GPa) 6.5   | 7.7   | 8.2   | 9.7  | 4.5  | 1.7     | င္တ<br>င  |
|  | )   | )   |  |  |         | 0   |
| 水分以外の熱分解生成物の量(質量%) 32<br>F   | ક્ક O   | 37  | ဗ္ဗ ဝ  | ¥ 0  | O       | <del>4</del> O  |
| 水蒸気発生量(質量%)/ 積層板の総重量 10 O  | 9 0   | 20  | <b>₽</b> O   | r O  | 0 12    | 20  |

|  | _ | _ |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | 1 |
|  |   |   |
|  | • |   |

| Hi Di          |                                     | <b>実施例38</b> | <b>実施例39</b> | 実施例40   | 製瓶倒41    | 実施例42    | 実施例43      |
|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|------------|
| <u>V:</u>      | エポキシ樹脂1(フェノールビフェニルアラルキルエポキシ樹脂)(質量%) | ı            | ı            | ı       | ı        | 25.25    | 13.67      |
|                | フェノール系樹脂1(フェノールピフェニルアラルキル樹脂)(質量%)   | 1            | ı            | ı       | 1        | 19.17    | 8.54       |
| <u>H:</u>      | エポキシ樹脂2(フェノールフェニレンアラルキルエポキシ樹脂)(質量%) | 34.07        | 2.85         | 39.85   | 25,41    | 1        | 1          |
| <u>V</u>       | フェノール系樹脂2(フェノールフェニレンアラルキル樹脂)(質量%)   | 25.49        | 1.59         | 29.80   | 19.01    | 1        | 1          |
| н              | - ポキン樹脂3(クレゾールノボラックエポキシ樹脂)(質量%)     | 1            | 25.65        | 1       | 1        | ı        |            |
| <u>н:</u>      | エポキシ俗間5(ピスフェノールA型エポキシ樹脂2)(質量%)      | 1            | ı            | ı       | 1        | 1        | 1          |
| <u>н</u>       | :ポキシ樹脂6(フェノールノボラックエポキシ樹脂)(質量%)      | 1            | 1            | ı       | ١        |          | 13.67      |
| 樹脂組成物 [7       | フェノール系樹脂3(フェノールノボラック樹脂)(質量%)        | 1            | 14.33        | ı       | 1        | 1        | 8.54       |
| <u>:</u> 3)    | ジシアンジアミド(質量%)                       | 1            | ı            | 1       | 1        | 1        | 1          |
| <u>\range</u>  | 水酸化アルミニウムB(質量%)                     | 40           | 55           | 30      | 55       | 55       | 55         |
| <u>ক</u>       | シランカップリング 剤B (質量%)                  | 0.4          | 0.55         | 0.30    | 0.55     | 0.55     | 0.55       |
| <u>8</u>       | 更化促進触媒B(質量%)                        | 0.04         | 0.03         | 0.05    | 0.03     | 0.03     | 0.03       |
| **             | 樹脂組成物の総重量(質量%)                      | 100          | 100          | 100     | 100      | 100      | 100        |
| <del>L</del>   | ガラスクロスの層数                           | 7            | 7            | 5       | 8        | 7        | 7          |
| 7              | ガラスクロス含有量(質量%)/積層板の総重量              | 45           | 43           | 40      | 52       | 43       | 43         |
| <u> </u>       | 難燃性                                 | V-1          | 0-/          | 0-/     | 0-/      | 0-/      | 0-/        |
| !              | 残炎時間(秒)                             | 90           | 48           | 75      | 20       | 10       | 14         |
| 410            | 誘電率                                 | 0            | 0            | 0       | 0        | 0        | 0          |
|                | 8.形件                                | 0            | 0            | 0       | 0        | 0        | 0          |
| 物件(ハ           | ンダ耐熱性                               | 0            | 0            | 0       | 0        | 0        | 0          |
|                | 高温曲げ強度(MPa)<br>σ                    | <b>೩</b> ೦   | <b></b> 80   | 48<br>O | 80       | 10       | 94<br>O    |
| 他叫             | 高温曲げ弾性率(GPa)<br>E                   | 5.3          | 9.5<br>O     | ಜ ೦     | 8.7<br>O | 5.8<br>O | 6.0<br>6.0 |
| <u>¥ r</u>     | 水分以外の熱分解生成物の畳(質畳%)                  | 80           | & O          | % O     | 32       | E 0      | \$ O       |
| <u> * &gt;</u> | 水蒸気発生量(質量%)/猪層板の総重量<br>V            | ~ O          | 20           | φ ()    | ∞ C      | 2 O      | 2 0        |

46

| ¥ 10  |                                     |       | 1 | 0.00    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1.44 (2)   | 11. 44 (7) | 44.4     |
|-------|-------------------------------------|-------|---|---------|---------------------|------------|------------|----------|
|       |                                     | 比較例18 | <b>元数例19</b>                            | に数例とい   | に数別とし               | CC#X701/22 | 几数例と3      | ししまなが124 |
|       | エポキシ樹脂2(フェノールフェニレンアラルキルエポキシ樹脂)(質量%) | 1     | ł                                       | ı       | 1                   | ſ          | ,          | 25.41    |
|       | フェノール系樹脂2(フェノールフェニレンアラルキル樹脂)(質量%)   | 1     | 1                                       | 1       | 1                   | J          | 1          | 19.01    |
|       | エポキシ供脂3(クレゾールノボラックエポキシ供脂)(質量%)      | 1     | ł                                       | ١       | ı                   | 1          | J          | í        |
|       | エポキシ州脂5(ピスフェ/ールA型エポキシ州脂2)(質量%)      | 36.18 | 13.31                                   | 42.46   | 18.88               | 95.56      | 27.98      | 1        |
|       |                                     | ı     | 18.05                                   | 1       | 22.18               | ı          | 1          | 1        |
| 樹脂組成物 |                                     | 8.18  | 13.00                                   | ı       | 1                   | 1          | J          | 1        |
|       | ジシアンジアミド(質量%)                       | _     | 1                                       | 1.89    | 3.29                | 4.24       | 1.25       | 1        |
|       | 水酸化アルミニウムB(質量%)                     | 55    | 99                                      | 22      | 55                  | 0          | 0٤         | t        |
| _     | 溶融破砕シリカ                             | ı     | 1                                       | ı       | 1                   | 1          | ,          | 52       |
|       | シランカップリング剤B(質量%)                    | 0.55  | 0.55                                    | 0.55    | 0.55                | 1          | 0.70       | 0.55     |
|       | 硬化促進触媒B(質量%)                        | 0.09  | 0.09                                    | 0.10    | 0.10                | 0.20       | 0.07       | 0.03     |
|       | 樹脂組成物の総亜(質量%)                       | 100   | 100                                     | 100     | 100                 | 100        | 100        | 100      |
|       | ガラスクロスの層数                           | 7     | 7                                       | 7       | 7                   | 7          | 7          | 7        |
|       | (ガラスクロス含有量(質量%)/積層板の総重量             | 43    | 43                                      | 43      | 43                  | 20         | 40         | 43       |
|       | 難燃性                                 | V-1   | V-1                                     | NOT V-2 | V-1                 | NOT V-2    | V-1        | V-1      |
|       | 残炎時間(秒)                             | 190   | 130                                     | >250    | 200                 | >250       | 180        | 105      |
|       | 誘電率                                 | 0     | 0                                       | 0       | 0                   | 0          | ٧          | 0        |
|       |                                     | 0     | 0                                       | 0       | 0                   | 0          | ۷          | 0        |
| 物性    | ハンダ耐熱性                              | 0     | 0                                       | 0       | 0                   | 0          | ٥          | 0        |
|       | 高温曲げ強度(MPa)                         | 46    | 73                                      | 37      | 89                  | 27         | 48         | 75       |
|       | Q                                   | 0     | 0                                       | ×       | 0                   | ×          | 0          | 0        |
|       | 高温曲げ弾性率(GPa)                        | 3.7   | 6.3                                     | 1.7     | 5.3                 | 0.2        | 3.4        | 7:0      |
|       | u                                   | 0     | 0                                       | ×       | 0                   | ×          | 0          | 0        |
|       | 水分以外の熱分解生成物の量(質量%)                  | 22    | 48                                      | 26      | 52                  | 57         | 55         | 34       |
|       | ٤                                   | ×     | ×                                       | ×       | ×                   | ×          | ×          | 0        |
|       | 水蒸気発生量(質量%)/積層板の総重量                 | 10    | 10                                      | 2       | 9                   |            | 4          | 0        |
|       | >                                   | 0     | 0                                       | 0       | 0                   | ×          | ×          | ×        |

47

| 4 |   |     |
|---|---|-----|
|   | - | 127 |
| 7 |   |     |
| • |   |     |

| Lift 主 が   | X<br>4 |                                   | 1 4 4        | 1            | 1 1 1        | 1 0 m        | 1            | 4 4          |
|--|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 大工・シアラルキルエボキシ樹脂)(質量%)     42.73     57.16  |        |                                   | <b>砂巧伽25</b> | <b>多书例20</b> | <b>砂书例2/</b> | <b>多书例28</b> | <b>砂布例29</b> | <b>多名例30</b> |
| (賃量%)     31.97     42.77     -       ハフェニレンアラルキル傾節)(賃量%)     -     -     85.91       ・ルム型エポキシ傾腹)(賃量%)     -     -     85.91       ・ルイラック技順)(賃量%)     -     -     -     -       ボラックエポキシ傾順)(賃量%)     -     -     -     -     -       ボラックエポキシ傾順)(賃量%)     -     -     -     -     -     -       ボイラック技順)(賃量%)     -     -     -     -     -     -     -       ボイラック技順)(賃量%)     -  |        |                                   | 42.73        | 57.16        | ı            | ı            | 42.73        | 13.86        |
|  |        | フェノール系樹脂2(フェノールフェニレンアラルキル樹脂)(質量%) | 31.97        | 42.77        | l            | ı            | 31.97        | 10.37        |
| LA型工术キシ傾離2)(賃量%)   |        | エポキシ樹脂3(クレゾールノボラックエポキシ樹脂)(質量%)    | 1            | ı            | ι            | ı            | ı            | 1            |
|  |        | エポキシ樹脂5(ピスフェノールA型エポキシ樹脂2)(質量%)    | ţ            | I            | 85.91        | 42.46        | 1            | 1            |
|  |        | エポキシ樹脂6(フェノールノボラックエポキシ樹脂)(質量%)    | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 質量%)     25     -     3.81       (質量%)     0.25     -     0.10       (%)     0.05     0.07     0.18       (%)     0.05     0.07     0.18       (%)     100     100     100       (%)     100     100     100       (%)     100     100     100       (%)     120     2.15     2.550       (%)     120     2.15     2.550       (%)     0     0     0     0       (%)     0     0     0     0       (%)     0     0     0     0       (%)     0     0     0     0       (%)     0     0     0     0       (%)     0     0     0     0       (%)     0     0     0     0       (%)     0     0     0     0       (%)     0     0     0     0       (%)     0     0     0     0       (%)     0     0     0     0       (%)     0     0     0     0       (%)     0     0     0     0       (%)     0     0     0     0   | 樹脂組成物  | =                                 | ı            | 1            | ļ            | 1            |              | 1            |
| 水酸化アルミニウムB(質量%)     25     0     10       溶融破砕シリカ<br>シランカップリング剤B(質量%)     0.25     -     -     -       グランカップリング剤B(質量%)     0.05     0.07     0.18       機能組成物の総量(質量%)     100     100     100     100       ガラスクロスの層数<br>ガラスクロスの層数<br>ガラスクロス含有量(質量%)/精層板の総重量<br>が形性     41     42     49       解燃性<br>放形性<br>原温曲げ強度(MPa)     対しい Vー1     Vー1     Vー1     NOT V-2       高温曲げ強度(MPa)     ス     ス     ス     ス       本     ス     ス     ス     ス       成形性<br>原温曲げ強度(MPa)     ス     ス     ス     ス       の<br>の<br>か分以外の熱分解生成物の量(質量%)/精層板の総重量     33     35     56       下     ス     ス     ス       水蒸気発生量(質量%)/精層板の総重量     5     0     ス       水蒸気発生量(質量%)/特層板の総重量     5     0     ス       水     ス     ス     ス       水     ス     ス     ス       ス     ス     ス     ス       ス     ス     ス     ス       ス     ス     ス     ス       ス     ス     ス     ス       ス     ス     ス     ス       ス     ス     ス     ス       ス     ス     ス     ス       ス     ス   |        |                                   | -            | _            | 3.81         | 1.89         | 1            |              |
| 溶融破砕シリカ     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0.10     -     0.10     -     0.10     0.10     0.18     0.18     0.18     0.18     0.10     100                   |        | 水酸化アルミニウムB(質量%)                   | 25           | 0            | 10           | 55           | 25           | 75           |
| シランカップリング剤B(質量%)     0.05     - 0.10       硬化促進触媒B(質量%)     0.05     0.07     0.18       樹脂組成物の総量(質量%)     100     100     100       ガラスクロスの層数     41     42     49       雑燃性     V-1     V-1     V-1     NOT V-2       競電車     模炎時間(秒)     120     215     >250       成形性     O     O     O     O       高温曲げ強度(MPa)     X     X     X       高温曲げ強性(GPa)     X     X     X       水分以外の熱分解生成物の量(質量%)     33     35     56       F     水蒸気発生量(質量%)     0     O     X       水蒸気発生量(質量%)     7     X     X       水蒸気発生量(質量%)     5     0     X       水     X     X       水     X     X       水     X     X       水     X     X       水     X     X       水     X     X       X     X     X       X     X     X       X     X     X       X     X     X       X     X     X       X     X     X       X     X     X       X     X       X   |        | 溶脱破砕シリカ                           | \$           | 1            | !            | 1            | 1            | 1            |
| 硬化促進触媒B(質量%)0.050.070.18樹脂組成物の総量(質量%)100100100ガラスクロスの層数414249難燃性神定V-1V-1V-1放配準残炎時間(秒)120215>250成形性OOOOバンダ耐熱性OOOO高温曲げ弾性率(GPa)XXX所EXXX水分以外の熱分解生成物の量(質量%)333556ドXXX水XXX水XXX水XX <th></th> <td>シランカップリング剤B(質量%)</td> <td>0.25</td> <td>ı</td> <td>0.10</td> <td>0.55</td> <td>0.25</td> <td>0.75</td>   |        | シランカップリング剤B(質量%)                  | 0.25         | ı            | 0.10         | 0.55         | 0.25         | 0.75         |
| 樹脂組成物の総量(質量%)     100     100     100       ガラスクロス含有量(質量%) / 積層板の総重量     41     42     49       雑燃性     利益     V-1     V-1     NOT V-2       熱電車     横炎時間(秒)     120     215     250       成形性     O     O     O     O       高温曲げ強度(MPa)     X     X     X     X       高温曲げ強性な(GPa)     X     X     X     X       ボ分以外の熱分解生成物の量(質量%)     33     35     56       ド     X     X     X       水炭気発生量(質量%)     (質量%)     A     X     X       水     X     X     X     X       水     X     X     X     X       水     X     X     X     X       水     X     X     X     X       水     X     X     X     X       水     X     X     X     X       水     X     X     X     X       水     X     X     X     X       水     X     X     X     X       水     X     X     X     X       水     X     X     X     X       X     X     X     X     X  |        | 硬化促進触媒B(質量%)                      | 0.05         | 0.07         | 0.18         | 0.10         | 0.05         | 0.02         |
| ガラスクロスの層数     5     5     7       ガラスクロス含有量(質量%) / 積層板の総重量     41     42     49       雑燃性     財定     V-1     V-1     NOT V-2       誘電率     O     O     O     O       成形性     O     O     O     O       高温曲げ強度(MPa)     X     X     X       高温曲げ強性(MPa)     X     X     X       所温曲げ強性(GPa)     X     X     X       水分以外の熱分解生成物の量(質量%)     (120     2.7     2.0     0.5       所     X     X     X       水分以外の熱分解生成物の量(質量%)     O     O     X       水蒸気発生量(質量%) / 積層板の総重量     5     0     X       V     X     X     X       V     X     X     X  |        | 樹脂組成物の総量(質量%)                     | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 対ラスクロス含有量(質量%)/積層板の総重量     41     42     49       雑燃性     残炎時間(秒) 120     215     250       誘電車     以一1     V-1     NOT V-2       誘電車     0     0     0     0       成形性     0     0     0     0       高温曲げ強性(MPa)     ×     ×     ×     ×       高温曲げ弾性率(GPa)     ×     ×     ×       水分以外の熱分解生成物の量(質量%)     0     0     ×       水蒸気発生量(質量%)/積層板の総重量     5     0     ×       水蒸気発生量(質量%)/積層板の総重量     5     0     ×       水蒸気発生量(質量%)/積層板の総重量     5     0     ×       水     ×     ×     ×  |        | ガラスクロスの層数                         | 5            | 5            | 7            | 8            | æ            | 7            |
| 難然性     判定     V-1     V-1     NOT V-2       誘電車<br>成形性<br>の いンダ耐熱性<br>同温曲げ強性率(GPa)     0     0     0     0       高温曲げ強性率(GPa)     x     x     x       水分以外の熱分解生成物の量(質量%)     33     35     56       下<br>水蒸気発生量(質量%) / 積層板の総重量     5     0     2       水蒸気発生量(質量%) / 積層板の総重量     5     0     x       水     x     x     x       水蒸気発生量(質量%) / 積層板の総重量     5     0     x  |        | ハス含有量(質量%)、                       | 41           | 42           | 49           | 52           | 56           | 38           |
| 残電車     残炎時間(秒)     120     215     >250       成形性     O     O     O     O       小ンダ耐熱性     O     O     O     O       高温曲げ強度(MPa)     X     X     X       高温曲げ弾性率(GPa)     X     X     X       大分以外の熱分解生成物の量(質量%)     33     35     56       F     X     X     X       水茶気発生量(質量%)/積層板の総重量     5     0     X       人     X     X     X   |        |                                   | V-1          | V-1          | NOT V-2      | NOTV-2       | V-1          | 0-7          |
| 試電車<br>成形性     O     O     O     O       バンダ耐熱性     O     O     O     O       高温曲げ強度(MPa)     X     X     X       面温曲げ弾性率(GPa)     X     X     X       E     X分以外の熱分解生成物の量(質量%)     33     35     56       F     X蒸気発生量(質量%) / 積層板の総重量     5     0     X       V     X     X     X   |        |                                   | 120          | 215          | >250         | 250          | 115          | 9            |
| 成形性  |        | <b>該</b> 館率                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | ٥            |
| 高温曲げ強度(MPa)  |        | 成形性                               | 0            | 0            | o            | 0            | 0            | ۷            |
| (42     40     29       (42     40     29       (42     40     29       (43     20     0.5       (44     20     29       (45     20     0.5       (47     20     0.5       (48     20     20       (49     20     20       (40     20     20   |        | ハンダ耐熱性                            | 0            | 0            | O            | 0            | 0            | Δ            |
| x     x     x     x       10     10     10     10  |        | 高温曲げ強度(MPa)                       | 42           | 40           | 29           | 38           | 42           | 80           |
| (a)     2.7     2.0     0.5     2.0     0.5     2.0     0.5     2.0     0.5     2.0     0.5     2.0     3.0     2.0     3.0< |        | D                                 | ×            | ×            | ×            | ×            | ×            | 0            |
| x     x     x     x       x     x     x     x       x     0     0     x       x     0     0     x       x     0     x     x       x     0     x     x  |        |                                   | 2.7          | 2.0          | 0.5          | 4.4          | 4.9          | 8.1          |
| (成物の量(質量%)     33     35     56       (水)/積層板の総算量     5     0     2       (水)/積層板の総算量     5     0     x  |        | Ш                                 | ×            | ×            | ×            | 0            | 0            | 0            |
| %)/積層板の総算量     5     0     2       C     X     X   |        | 4-4                               | 33           | 35           | 56           | 56           | 33           | 29           |
| %) / 積層板の総 <u>重量</u> 5 0 2   |        | ı                                 | 0            | 0            | ×            | ×            | 0            | 0            |
| ×  |        | 水蒸気発生量(質量%)/積層板の総重量               | 2            | 0            | 2            | 80           | 4            | 15           |
|  |        | V                                 | 0            | ×            | ×            | 0            | 0            | ×            |

表14

# 産業上の利用可能性

以上説明したように、本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物は、フェノール類 (A) から誘導される構成単位と芳香族類 (B) から誘導される構成単位とを分子鎖中に含むフェノール系樹脂 (C) および/またはこのフェノール系樹脂 (C) のフェノール性水酸基をグリシジルエーテル化したエポキシ樹脂 (D) を

含み、さらに、金属水酸化物を含んでいる。このため、従来にない高水準の難燃性と安全性を実現することができる。特に、積層板の製造に使用された場合、積層板に要求される諸物性、すなわち、積層板の加工性、誘電特性、耐湿性およびハンダ耐熱性等を良好に維持しつつ高度の難燃性を付与することができる。



1. エポキシ樹脂、硬化剤および金属水酸化物を含む難燃性エポキシ樹脂組成物であって、

前記硬化剤は、フェノール類 (A) から誘導される構成単位と該フェノール類 (A) を除く芳香族類 (B) から誘導される構成単位とを分子鎖中に含むフェノール系樹脂 (C) であることを特徴とする難燃性エポキシ樹脂組成物。

2. エポキシ樹脂、硬化剤および金属水酸化物を含む難燃性エポキシ樹脂組成物であって、

前記エポキシ樹脂は、フェノール類(A)から誘導される構成単位と該フェノール類(A)を除く芳香族類(B)から誘導される構成単位とを分子鎖中に含むフェノール系樹脂(C)のフェノール性水酸基がグリシジルエーテル化されたノボラック型エポキシ樹脂(D)であることを特徴とする難燃性エポキシ樹脂組成物。3.エポキシ樹脂、硬化剤および金属水酸化物を含む難燃性エポキシ樹脂組成物であって、

前記硬化剤は、フェノール類 (A) から誘導される構成単位と該フェノール類 (A) を除く芳香族類 (B) から誘導される構成単位とを分子鎖中に含むフェノール系樹脂 (C) であって、

前記エボキシ樹脂は、フェノール類 (A') から誘導される構成単位と該フェノール類 (A') を除く芳香族類 (B') から誘導される構成単位とを分子鎖中に含むフェノール系樹脂 (C') のフェノール性水酸基がグリシジルエーテル化されたノボラック型エボキシ樹脂 (D) であることを特徴とする難燃性エボキシ樹脂組成物。

4. 前記芳香族類(B)は、ビフェニルとその誘導体、ベンゼンとその誘導体、 ジフェニルエーテルとその誘導体、ナフタレンとその誘導体、アントラセンとそ の誘導体、フルオレンとその誘導体、ビスフェノールフルオレンとその誘導体、 ビスフェノールSとその誘導体、ビスフェノールFとその誘導体およびビスフェ ノールAとその誘導体からなる群から選ばれるいずれかの化合物であることを特 徴とする請求項1に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。

5. 前記芳香族類(B)は、ビフェニルとその誘導体、ベンゼンとその誘導体、ジフェニルエーテルとその誘導体、ナフタレンとその誘導体、アントラセンとその誘導体、フルオレンとその誘導体、ビスフェノールフルオレンとその誘導体、ビスフェノールトとその誘導体がビスフェノールトとその誘導体がらなる群から選ばれるいずれかの化合物であることを特徴とする請求項2に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。

6. 前記芳香族類 (B) は、ビフェニルとその誘導体、ベンゼンとその誘導体、ジフェニルエーテルとその誘導体、ナフタレンとその誘導体、アントラセンとその誘導体、フルオレンとその誘導体、ビスフェノールフルオレンとその誘導体、ビスフェノールトとその誘導体がビスフェノールトとその誘導体がらなる群から選ばれるいずれかの化合物であることを特徴とする請求項3に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。

7. 前記フェノール系樹脂 (C) が、下記式 (I) から (IV) のいずれかに示される繰り返し単位を有することを特徴とする請求項 1 に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。

$$\begin{array}{c|c} OH \\ \hline \\ X_1 \\ \hline \\ R_1 \\ \hline \end{array}$$
 (1)

$$\begin{array}{c|c} OH \\ \hline \\ X_1 - R_1 \end{array}$$

(式中、 $X_1$ および $X_2$ は、それぞれ独立に、炭素数 $1\sim 6$ の不飽和結合を含む鎖式構造の結合基または炭素数 $1\sim 6$ の置換または無置換のアルキレン基を示し、 $R_1$ はフェニレン基、ビフェニレン基、またはこれらの誘導基を示す。)

8. 前記フェノール系樹脂 (C) が、下記式 (I) から(IV)のいずれかに示される繰り返し単位を有することを特徴とする請求項 2 に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。

$$\begin{array}{c|c}
\hline
OH \\
X_1 - R_1
\end{array}$$
(1)

$$\begin{array}{c|c}
OH \\
\hline
X_1 - X_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
\hline
 & OH \\
\hline
 & X_1 - R_1
\end{array}$$
(111)

$$\begin{array}{c|c}
\hline
 & OH \\
\hline
 & X_1 - X_2
\end{array}$$
(1V)

(式中、 $X_1$  および $X_2$  は、それぞれ独立に、炭素数  $1\sim 6$  の不飽和結合を含む鎖式構造の結合基または炭素数  $1\sim 6$  の置換または無置換のアルキレン基を示し、 $R_1$  はフェニレン基、ビフェニレン基、またはこれらの誘導基を示す。)



9. 前記フェノール系樹脂 (C) が、下記式 (I) から(IV)のいずれかに示される繰り返し単位を有することを特徴とする請求項3に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。

$$\begin{array}{c|c}
\hline
OH \\
X_1 - R_1
\end{array}$$
(1)

$$\begin{array}{c|c}
\hline
OH \\
\hline
X_1 - X_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
\hline
 & OH \\
\hline
 & X_1 - R_1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
\hline
 & OH \\
\hline
 & X_1 - X_2 - \\
\hline
 & (IV)
\end{array}$$

(式中、 $X_1$ および $X_2$ は、それぞれ独立に、炭素数 $1\sim 6$ の不飽和結合を含む鎖式構造の結合基または炭素数 $1\sim 6$ の置換または無置換のアルキレン基を示し、 $R_1$ はフェニレン基、ビフェニレン基、またはこれらの誘導基を示す。)

10. 前記金属水酸化物の含有率が、難燃性エポキシ樹脂組成物の総量に対し、10質量%以上70質量%以下であることを特徴とする請求項1に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。

- 11. 前記金属水酸化物の含有率が、難燃性エポキシ樹脂組成物の総量に対し、
- 10質量%以上70質量%以下であることを特徴とする請求項2に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 12. 前記金属水酸化物の含有率が、難燃性エポキシ樹脂組成物の総量に対し、
- 10質量%以上70質量%以下であることを特徴とする請求項3に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 13. 分岐構造の主鎖を有し芳香族誘導基を有するシリコーン化合物をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 14. 分岐構造の主鎖を有し芳香族誘導基を有するシリコーン化合物をさらに含むことを特徴とする請求項2に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 15. 分岐構造の主鎖を有し芳香族誘導基を有するシリコーン化合物をさらに含むことを特徴とする請求項3に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 16. 前記金属水酸化物の含有率が、難燃性エポキシ樹脂組成物の総量に対し、
- 5質量%以上70質量%以下であることを特徴とする請求項13に記載の難燃性 エポキシ樹脂組成物。
- 17. 前記金属水酸化物の含有率が、難燃性エポキシ樹脂組成物の総量に対し、
- 5 質量%以上70 質量%以下であることを特徴とする請求項14 に記載の難燃性 エポキシ樹脂組成物。
- 18. 前記金属水酸化物の含有率が、難燃性エポキシ樹脂組成物の総量に対し、
- 5 質量%以上70 質量%以下であることを特徴とする請求項15 に記載の難燃性 エポキシ樹脂組成物。
- 19. 前記シリコーン化合物が、式 $RSiO_{1.5}$ で示される単位(T単位)を含むことを特徴とする請求項13に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 20. 前記シリコーン化合物が、式RSiO<sub>1.5</sub>で示される単位(T単位)を含むことを特徴とする請求項14に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 21. 前記シリコーン化合物が、式 $RSiO_{1.5}$ で示される単位(T単位)を含むことを特徴とする請求項15に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。



- 22. 前記シリコーン化合物が、前記エポキシ樹脂および/または前記硬化剤と 反応し得る反応性基を有することを特徴とする請求項13に記載の難燃性エポキ シ樹脂組成物。
- 23. 前記シリコーン化合物が、前記エポキシ樹脂および/または前記硬化剤と反応し得る反応性基を有することを特徴とする請求項14に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 24. 前記シリコーン化合物が、前記エポキシ樹脂および/または前記硬化剤と反応し得る反応性基を有することを特徴とする請求項15に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 25. 前記反応性基が、水酸基、炭素数  $1 \sim 5$  のアルコキシ基、エポキシ基またはカルボキシル基であることを特徴とする請求項 22 に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 26. 前記反応性基が、水酸基、炭素数  $1\sim 5$  のアルコキシ基、エポキシ基またはカルボキシル基であることを特徴とする請求項 23 に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 27. 前記反応性基が、水酸基、炭素数 $1\sim5$ のアルコキシ基、エポキシ基またはカルボキシル基であることを特徴とする請求項24に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 28. 基材に含浸、硬化させ、積層板を形成するのに用いられることを特徴とする請求項1に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 29. 基材に含浸、硬化させ、積層板を形成するのに用いられることを特徴とする請求項2に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 30. 基材に含浸、硬化させ、積層板を形成するのに用いられることを特徴とする請求項3に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 31. 前記金属水酸化物が、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、ホウ素、カルシウム、ニッケル、コバルト、スズ、モリブデン、銅、鉄およびチタンからなる群より選ばれる少なくとも一つの元素を含む金属水酸化物であることを特徴とする請求項1に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。

32. 前記金属水酸化物が、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、ホウ素、カルシウム、ニッケル、コバルト、スズ、モリブデン、銅、鉄およびチタンからなる群より選ばれる少なくとも一つの元素を含む金属水酸化物であることを特徴とする請求項2に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。

- 33.前記金属水酸化物が、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、ホウ素、カルシウム、ニッケル、コバルト、スズ、モリブデン、銅、鉄およびチタンからなる群より選ばれる少なくとも一つの元素を含む金属水酸化物であることを特徴とする請求項3に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 34. 前記金属水酸化物が、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウムまたはホウ酸亜鉛であることを特徴とする請求項31に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 35. 前記金属水酸化物が、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウムまたはホウ酸亜鉛であることを特徴とする請求項32に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 36. 前記金属水酸化物が、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウムまたはホウ酸亜鉛であることを特徴とする請求項33に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。
- 37. 請求項1に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物を有機溶剤に分散させてなる エポキシ樹脂ワニス溶液。
- 38.請求項2に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物を有機溶剤に分散させてなるエポキシ樹脂ワニス溶液。
- 39.請求項3に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物を有機溶剤に分散させてなるエポキシ樹脂ワニス溶液。
- 40.請求項1に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物を、基材に含浸、硬化させてなるプリプレグ。
- 41.請求項2に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物を、基材に含浸、硬化させてなるプリプレグ。
- 42. 請求項3に記載の難燃性エポキシ樹脂組成物を、基材に含浸、硬化させてなるプリプレグ。



43. エポキシ樹脂、硬化剤および金属水酸化物を含む難燃性エポキシ樹脂組成物を基材に含浸、硬化させてプリプレグを得、該プリプレグを複数枚重ねた状態で加熱加圧して得られる積層板であって、

前記硬化剤は、フェノール類 (A) から誘導される構成単位と該フェノール類 (A) を除く芳香族類 (B) から誘導される構成単位とを分子鎖中に含むフェノール系樹脂 (C) であることを特徴とする積層板。

44. エポキシ樹脂、硬化剤および金属水酸化物を含む難燃性エポキシ樹脂組成物を基材に含浸、硬化させてプリプレグを得、該プリプレグを複数枚重ねた状態で加熱加圧して得られる積層板であって、

前記エポキシ樹脂は、フェノール類 (A) から誘導される構成単位と該フェノール類 (A) を除く芳香族類 (B) から誘導される構成単位とを分子鎖中に含むフェノール系樹脂 (C) のフェノール性水酸基がグリシジルエーテル化されたノボラック型エポキシ樹脂 (D) であることを特徴とする積層板。

45. エポキシ樹脂、硬化剤および金属水酸化物を含む難燃性エポキシ樹脂組成物を基材に含浸、硬化させてプリプレグを得、該プリプレグを複数枚重ねた状態で加熱加圧して得られる積層板であって、

前記硬化剤は、フェノール類(A)から誘導される構成単位と該フェノール類 (A)を除く芳香族類(B)から誘導される構成単位とを分子鎖中に含むフェノール系樹脂(C)であって、

前記エポキシ樹脂は、フェノール類 (A') から誘導される構成単位と該フェノール類 (A') を除く芳香族類 (B') から誘導される構成単位とを分子鎖中に含むフェノール系樹脂 (C') のフェノール性水酸基がグリシジルエーテル化されたノボラック型エポキシ樹脂 (D) であることを特徴とする積層板。

46. 前記芳香族類(B)は、ビフェニルとその誘導体、ベンゼンとその誘導体、ジフェニルエーテルとその誘導体、ナフタレンとその誘導体、アントラセンとその誘導体、フルオレンとその誘導体、ビスフェノールフルオレンとその誘導体、ビスフェノールFとその誘導体およびビスフェ

ノールAとその誘導体からなる群から選ばれるいずれかの化合物であることを特徴とする請求項43に記載の積層板。

47. 前記芳香族類(B)は、ビフェニルとその誘導体、ベンゼンとその誘導体、ジフェニルエーテルとその誘導体、ナフタレンとその誘導体、アントラセンとその誘導体、フルオレンとその誘導体、ビスフェノールフルオレンとその誘導体、ビスフェノールトとその誘導体がビスフェノールトとその誘導体およびビスフェノールAとその誘導体からなる群から選ばれるいずれかの化合物であることを特徴とする請求項44に記載の積層板。

48. 前記芳香族類 (B) は、ビフェニルとその誘導体、ベンゼンとその誘導体、ジフェニルエーテルとその誘導体、ナフタレンとその誘導体、アントラセンとその誘導体、フルオレンとその誘導体、ビスフェノールフルオレンとその誘導体、ビスフェノールトとその誘導体、ビスフェノールトとその誘導体およびビスフェノールAとその誘導体からなる群から選ばれるいずれかの化合物であることを特徴とする請求項45に記載の積層板。

-===

•

49. 前記フェノール系樹脂(C)が、下記式(I)から(IV)のいずれかに示される繰り返し単位を有することを特徴とする請求項43に記載の積層板。

$$\begin{array}{c|c}
\hline
OH \\
X_1 - R_1
\end{array}$$
(1)

$$\begin{array}{c|c}
\hline
OH \\
\hline
X_1 - R_1 - X_2
\end{array}$$
(11)

$$\begin{array}{c|c}
\hline
OH \\
X_1 - R_1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
\hline
 & OH \\
\hline
 & X_1 - X_2 - \\
\hline
\end{array}$$
(1V)

(式中、 $X_1$  および $X_2$  は、それぞれ独立に、炭素数  $1\sim 6$  の不飽和結合を含む鎖式構造の結合基または炭素数  $1\sim 6$  の置換または無置換のアルキレン基を示し、 $R_1$  はフェニレン基、ビフェニレン基、またはこれらの誘導基を示す。)

50. 前記フェノール系樹脂 (C) が、下記式 (I) から(IV)のいずれかに示される繰り返し単位を有することを特徴とする請求項44に記載の積層板。

$$\begin{array}{c|c} OH \\ \hline \\ \hline \\ \end{array} X_1 - R_1 - X_2 \end{array}$$

(式中、 $X_1$ および $X_2$ は、それぞれ独立に、炭素数 $1\sim 6$ の不飽和結合を含む鎖式構造の結合基または炭素数 $1\sim 6$ の置換または無置換のアルキレン基を示し、 $R_1$ はフェニレン基、ビフェニレン基、またはこれらの誘導基を示す。)

51. 前記フェノール系樹脂 (C) が、下記式 (I) から(IV)のいずれかに示される繰り返し単位を有することを特徴とする請求項45に記載の積層板。

$$\begin{array}{c|c} OH \\ \hline \\ X_1 - R_1 \end{array}$$

(式中、 $X_1$  および $X_2$  は、それぞれ独立に、炭素数  $1\sim 6$  の不飽和結合を含む鎖式構造の結合基または炭素数  $1\sim 6$  の置換または無置換のアルキレン基を示し、 $R_1$  はフェニレン基、ビフェニレン基、またはこれらの誘導基を示す。)

1

- 52. 前記金属水酸化物の含有率が、難燃性エポキシ樹脂組成物の総量に対し、
- 10質量%以上70質量%以下であることを特徴とする請求項43に記載の積層板。
- 53. 前記金属水酸化物の含有率が、難燃性エポキシ樹脂組成物の総量に対し、
- 10質量%以上70質量%以下であることを特徴とする請求項44に記載の積層板。
- 54. 前記金属水酸化物の含有率が、難燃性エポキシ樹脂組成物の総量に対し、
- 10質量%以上70質量%以下であることを特徴とする請求項45に記載の積層板。
- 55. 分岐構造の主鎖を有し芳香族誘導基を有するシリコーン化合物をさらに含むことを特徴とする請求項43に記載の積層板。
- 56. 分岐構造の主鎖を有し芳香族誘導基を有するシリコーン化合物をさらに含むことを特徴とする請求項44に記載の積層板。
- 57. 分岐構造の主鎖を有し芳香族誘導基を有するシリコーン化合物をさらに含むことを特徴とする請求項45に記載の積層板。
- 58. 前記金属水酸化物の含有率が、難燃性エポキシ樹脂組成物の総量に対し、
- 5質量%以上70質量%以下であることを特徴とする請求項43に記載の積層板。
- 59. 前記金属水酸化物の含有率が、難燃性エポキシ樹脂組成物の総量に対し、
- 5質量%以上70質量%以下であることを特徴とする請求項44に記載の積層板。
- 60. 前記金属水酸化物の含有率が、難燃性エポキシ樹脂組成物の総量に対し、
- 5 質量%以上70 質量%以下であることを特徴とする請求項45 に記載の積層板。
- 61. 前記シリコーン化合物が、式 $RSiO_{1.5}$ で示される単位(T単位)を含むことを特徴とする請求項43に記載の積層板。
- 62. 前記シリコーン化合物が、式 $RSiO_{1.5}$ で示される単位(T単位)を含むことを特徴とする請求項44に記載の積層板。
- 63. 前記シリコーン化合物が、式RSiO $_{1.5}$ で示される単位(T単位)を含むことを特徴とする請求項 45 に記載の積層板。



- 64. 前記シリコーン化合物が、前記エポキシ樹脂および/または前記硬化剤と 反応し得る反応性基を有することを特徴とする請求項43に記載の積層板。
- 65. 前記シリコーン化合物が、前記エポキシ樹脂および/または前記硬化剤と 反応し得る反応性基を有することを特徴とする請求項44に記載の積層板。
- 66. 前記シリコーン化合物が、前記エポキシ樹脂および/または前記硬化剤と 反応し得る反応性基を有することを特徴とする請求項45に記載の積層板。
- 67. 前記反応性基が、水酸基、炭素数  $1 \sim 5$  のアルコキシ基、エポキシ基またはカルボキシル基であることを特徴とする請求項 43 に記載の積層板。
- 68. 前記反応性基が、水酸基、炭素数  $1 \sim 5$  のアルコキシ基、エポキシ基またはカルボキシル基であることを特徴とする請求項 44 に記載の積層板。
- 69. 前記反応性基が、水酸基、炭素数1~5のアルコキシ基、エポキシ基またはカルボキシル基であることを特徴とする請求項45に記載の積層板。
- 70. 前記金属水酸化物が、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、ホウ素、カルシウム、ニッケル、コバルト、スズ、モリブデン、銅、鉄およびチタンからなる群より選ばれる少なくとも一つの元素を含む金属水酸化物であることを特徴とする請求項43に記載の積層板。
- 71. 前記金属水酸化物が、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、ホウ素、カルシウム、ニッケル、コバルト、スズ、モリブデン、銅、鉄およびチタンからなる群より選ばれる少なくとも一つの元素を含む金属水酸化物であることを特徴とする請求項44に記載の積層板。
- 72. 前記金属水酸化物が、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、ホウ素、カルシウム、ニッケル、コバルト、スズ、モリブデン、銅、鉄およびチタンからなる群より選ばれる少なくとも一つの元素を含む金属水酸化物であることを特徴とする請求項45に記載の積層板。
- 73. 前記金属水酸化物が、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウムまたはホウ酸亜鉛であることを特徴とする請求項43に記載の積層板。
- 74. 前記金属水酸化物が、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウムまたはホウ酸亜鉛であることを特徴とする請求項44に記載の積層板。

75. 前記金属水酸化物が、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウムまたはホウ酸亜鉛であることを特徴とする請求項45に記載の積層板。

76. 下記条件(a)~(d)を満たすことを特徴とする請求項43に記載の積層板。

(a)  $4.5 \le \sigma \le 1.00$ ,  $3 \le E \le 1.2$ 

 $(\sigma$  は 2 3 0  $\pm$  1 0  $\circ$  における積層板の曲げ強度 (MPa)、 E は 2 3 0  $\pm$  1 0  $\circ$  における積層板の曲げ弾性率 (GPa) を表す。)

(b)  $3.0 \le G \le 6.0$ 

(Gは、積層板の総量に占める基材の割合(質量%)を表す。)

(c) F ≤ 45 (質量%)

F (質量%) = R×100/X

(Rは室温から500℃までに発生する、水分以外の熱分解生成物の量であり、 Xは積層板中の樹脂分の含有量を表す。)

(d)  $4 \le V \le 13$ 

(Vは、昇温速度10℃/分、空気流量0.2リットル/分で熱分解したときに、 室温から500℃までに発生する、積層板の総量に対する水蒸気量(V質量%) を表す。)



- 77. 下記条件 (a) ~ (d) を満たすことを特徴とする請求項44に記載の積層板。
- (a)  $4.5 \le \sigma \le 1.00$ ,  $3 \le E \le 1.2$
- (σ は 2 3 0 ± 1 0 ℃における積層板の曲げ強度 (MPa)、 E は 2 3 0 ± 1 0 ℃ における積層板の曲げ弾性率 (GPa) を表す。)
- (b)  $3.0 \le G \le 6.0$
- (Gは、積層板の総量に占める基材の割合(質量%)を表す。)
- (c) F ≤ 45 (質量%)
- F (質量%) =  $R \times 100/X$

(Rは室温から500℃までに発生する、水分以外の熱分解生成物の量であり、 Xは積層板中の樹脂分の含有量を表す。)

(d)  $4 \le V \le 13$ 

(Vは、昇温速度10℃/分、空気流量0.2リットル/分で熱分解したときに、 室温から500℃までに発生する、積層板の総量に対する水蒸気量(V質量%) を表す。) WO 01/42360 PCT/JP00/08595

78. 下記条件(a)~(d)を満たすことを特徴とする請求項45に記載の積層板。

(a)  $4.5 \le \sigma \le 1.00$ ,  $3 \le E \le 1.2$ 

 $(\sigma$  は  $230\pm10$  °C における積層板の曲げ強度 (MPa)、Eは  $230\pm10$  °C における積層板の曲げ弾性率 (GPa) を表す。)

(b)  $3.0 \le G \le 6.0$ 

(Gは、積層板の総量に占める基材の割合(質量%)を表す。)

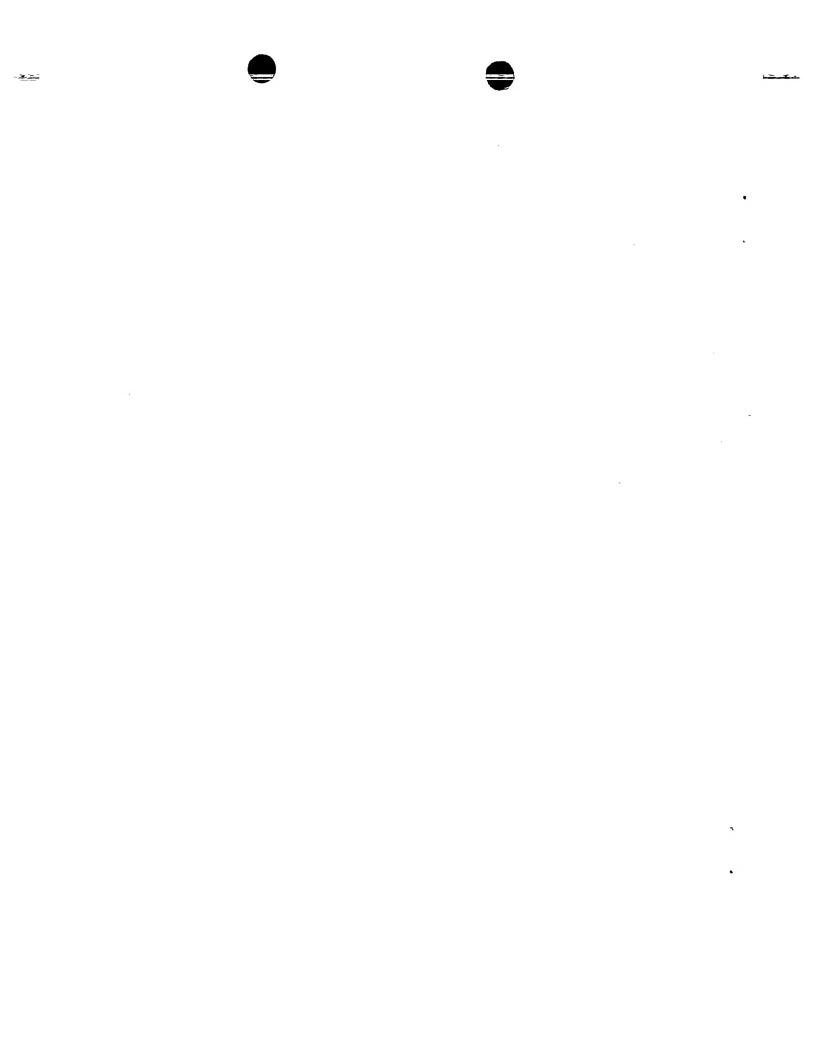
(c) F ≤ 45 (質量%)

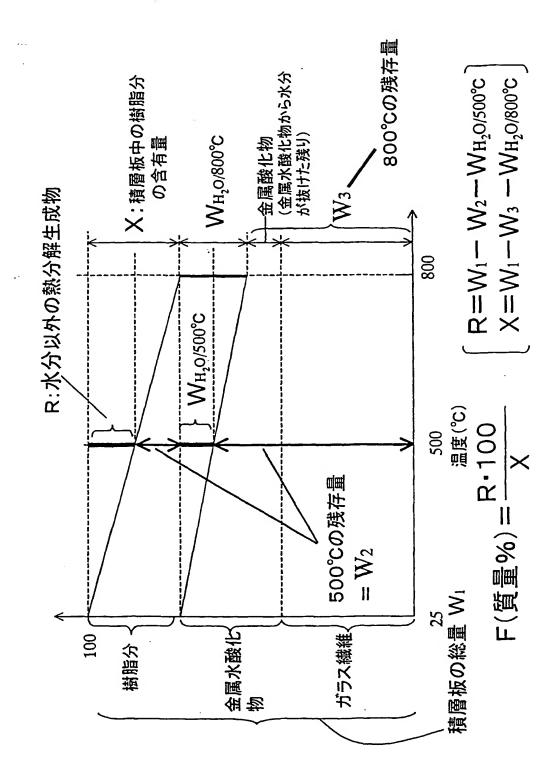
F (質量%) = R×100/X

(Rは室温から500℃までに発生する、水分以外の熱分解生成物の量であり、 Xは積層板中の樹脂分の含有量を表す。)

(d)  $4 \le V \le 13$ 

(Vは、昇温速度10℃/分、空気流量0.2リットル/分で熱分解したときに、室温から500℃までに発生する、積層板の総量に対する水蒸気量(V質量%)を表す。)





第1図

1/1

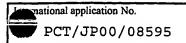
==-

. .

•

|  | SIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 <sup>7</sup> C08L63/04, C08K3/22, C08K B32B27/38   | 5/541, C08G59/62, C08G5                     | 9/20, C08J5/24,       |  |  |
|--|--|---|-----------------------|--|--|
| According to   | According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC  |   |                       |  |  |
|  | S SEARCHED   |   |                       |  |  |
| Int.   | ccumentation searched (classification system followed C1 C08L63/04, C08K3/22, C08K5 C08G59/62, C08G59/20-38, C   | 5/541-5435,<br>CO8J5/24, B32B27/38          |                       |  |  |
|  | ion searched other than minimum documentation to th  |   |                       |  |  |
| Electronic d<br>WPI/   | ata base consulted during the international search (nan  | ne of data base and, where practicable, sea | rch terms used)       |  |  |
| C. DOCUI   | MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  |   |                       |  |  |
| Category*  | Citation of document, with indication, where a   | opropriate, of the relevant passages        | Relevant to claim No. |  |  |
| Y1   | EP, 906933, A1 (KYOWA CHEM IND 07 April, 1999 (07.04.99), Claims & JP, 11-181305, A Claims & US, 6130282, A  | CO LTD),                                    | 1-78                  |  |  |
| Yl   | JP, 2000-53845, A (Toshiba Cher<br>22 February, 2000 (22.02.00),<br>Claims; examples 1 to 2 (Fami  |   | 1-78                  |  |  |
| Y1   | JP, 11-246741, A (Sumitomo Bake<br>14 September, 1999 (14.09.99),<br>Claims; examples 1 to 4 (Fami   |   | 1-78                  |  |  |
| ¥2   | EP, 915118, A1 (SUMITOMO BAKEL: 12 May, 1999 (12.05.99), Claims & JP, 11-140277, A Claims; Par. No. [0011]   | ITE CO LTD),                                | 1-78                  |  |  |
| A  | JP, 5-97965, A (Mitsui Toatsu (  | Chemicals Inc.),                            | 1-78                  |  |  |
| Further  | documents are listed in the continuation of Box C.   | See patent family annex.                    |                       |  |  |
| "A" docume consider earlier of date "L" docume cited to special docume means "P" docume than the | "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means |   |                       |  |  |
| 05 M   | arch, 2001 (05.03.01)  | 13 March, 2001 (13.0                        |                       |  |  |
| Name and m<br>Japa   | ailing address of the ISA/<br>nese Patent Office   | Authorized officer                          |                       |  |  |
| Facsimile No   |  | Telephone No.                               |                       |  |  |





| ategory* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Relevant to claim No |
|----------|--|----------------------|
|          | 20 April, 1993 (20.04.93),<br>Claims (Family: none)  |                      |
| PA       | JP, 2000-103839, A (Matsushita Electric Works, Ltd.),<br>11 April, 2000 (11.04.00),<br>Claims (Family: none)                           | 1-78                 |
| PA       | EP, 1036811, A1 (MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.),<br>20 September, 2000 (20.09.00),<br>Claims<br>& JP, 2000-264986, A<br>Claims | 1-78                 |
| PA       | WO, 00/23494, A1 (NEC CORPORATION),<br>27 April, 2000 (27.04.00),<br>Claims<br>& JP, 2000-129092, A                                    | 1-78                 |
|          | Claims   |                      |
|          |  |                      |
|          |  |                      |
|          |  |                      |
|          |  |                      |
| <u> </u> |  |                      |
|          |  |                      |
|          |  |                      |
|          |  |                      |
|          |  |                      |
|          |  |                      |
|          |  |                      |
|          |  |                      |
|          |  |                      |
|          |  |                      |
|          |  |                      |
|          |  |                      |
| į        |  |                      |
|          |  |                      |
|          |  |                      |
| Ì        |  |                      |

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

国際出願番号 PCT/JP00/08595

| A. 発明の見<br>Int.Cl  | <ul><li>属する分野の分類(国際特許分類(IPC))</li><li>7 C08L63/04, C08K3/22,<br/>C08G59/20, C08J5/24,</li></ul> |                                      | /62,        |
|--------------------|---|--------------------------------------|-------------|
| B. 調査を行            | テった 分野  |                                      |             |
| 調査を行った最            | B小限資料(国際特許分類(IPC))  |                                      |             |
| Int. Cl            | 7 C08L63/04, C08K3/22,  | C08K5/541-5435,                      |             |
|                    | C08G59/62, C08G59/20  | 0-38, $C08J5/24$ , $B32$             | B27/38      |
|                    |   |                                      |             |
| 最小限資料以外            | トの資料で調査を行った分野に含まれるもの  |                                      | {           |
|                    |   |                                      | }           |
|                    |   |                                      |             |
|                    |   |                                      | }           |
|                    | <b>用した電子データベース(データベースの名称、</b>   | 理水に休用した用鉱)                           |             |
| 国際調査で使用<br>  WPI/L | 用した電子アーダベース(アーダベースの名称、  | 調査に使用した用語)                           |             |
| ,,                 |   |                                      | 4           |
|                    |   |                                      |             |
| C 関連する             |   |                                      |             |
| 引用文献の              | S C BLC V SA C B SCHOOL   |                                      | 関連する        |
| カテゴリー*             | 引用文献名 及び一部の箇所が関連する  | ときは、その関連する箇所の表示                      | 請求の範囲の番号    |
| Y 1                | EP, 906933, A1 (KYOWA (   | CHEM IND CO LTD) , 7. 4              | 1 - 78      |
|                    | 月. 1999 (07. 04. 99),   |                                      |             |
|                    | 81305, A, 特許請求の範囲 る   |                                      |             |
| Y 1                | JP, 2000-53845, A ()  |                                      | 1-78        |
|                    | 2. 2月. 2000 (22. 02.  | 00),特許請求の範囲,実施                       |             |
|                    | 例1-2(ファミリーなし)   |                                      |             |
| Y 1                | JP, 11-246741, A (住)  |                                      | 1-78        |
|                    | 4. 9月. 1999 (14. 09.  | 99),符計請求の配囲,美胞                       |             |
| 77.0               | 例1-4 (ファミリーなし)  | O DAVELLE CO LED) 1 9                | 1-78        |
| Y 2                | EP, 915118, A1 (SUMITON   | OU DANELITE CO LID) , 1 2.           | 1 - 7 8     |
| 又 C欄の続き            | ・<br>きにも文献が列挙されている。   | □ パテントファミリーに関する別                     | 紙を参照。       |
| <u> </u>           |   |                                      |             |
| * 引用文献             | のカテゴリー  | の日の後に公表された文献                         | とわなす部でなって   |
| IA」特に関連<br>もの      | 重のある文献ではなく、一般的技術水準を示す   | 出願と矛盾するものではなく、                       |             |
|                    | 頭日前の出願または特許であるが、国際出願日   | の理解のために引用するもの                        |             |
|                    | 公表されたもの   | 「X」特に関連のある文献であって、                    |             |
|                    | 主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行<br>くは他の特別な理由を確立するために引用する  | の新規性又は進歩性がないと考え<br>「Y」特に関連のある文献であって、 |             |
|                    | ては他の行列は座田を確立するために引用する。<br>理由を付す)  | 上の文献との、当業者にとって                       |             |
| 「〇」口頭に、            | よる開示、使用、展示等に言及する文献  | よって進歩性がないと考えられる                      |             |
| 「P」国際出             | 類日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願   | 「&」同一パテントファミリー文献                     |             |
| 国際調査を完             |   | 国際調査報告の発送日 12                        | 02.01       |
| 国際調査を完了した日         |   |                                      |             |
| 回陝調本機門             |   | 特許庁審査官(権限のある職員)                      | 4 J 8 0 1 6 |
|                    | 7名称及びめて元<br>国特許庁(ISA/JP)  | 小林均 印                                |             |
|                    | 郵便番号100-8915  |                                      |             |
| 東京                 | 部千代田区霞が関三丁目4番3号   | 電話番号 03-3581-1101                    | 内線 3455     |



国際出願番号 PCT/JP00/08595

|                  | 国际山积银5 1   | C1/ JP0            | 0/08595          |
|------------------|--|--------------------|------------------|
| C (続き).<br>引用文献の | 関連すると認められる文献   |                    |                  |
| カテゴリー*           | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一  | 所の表示               | 関連する<br>請求の範囲の番号 |
| A                | 5月. 1999 (12. 05. 99), Claims & JP<br>140277, A, 特許請求の範囲, [0011] 段落<br>JP, 5-97965, A (三井東圧化学株式会社), 2<br>月. 1993 (20. 04. 93), 特許請求の範囲 (フなし) | , 11-              | 1-78             |
| PA               | JP, 2000-103839, A (松下電工株式会社)<br>4月. 2000 (11.04.00), 特許請求の範囲 (<br>ーなし)  | , 11.<br>(ファミリ     | 1-78             |
| PA               | EP, 1036811, A1 (MITSUBISHI GAS CHEMICAL INC.), 20.9月.2000(20.09.00), C1 JP, 2000-264986, A, 特許請求の範囲   | COMPANY,<br>aims & | 1-78             |
| PA               | WO, 00/23494, A1 (NEC CORPORATION), 27月, 2000 (27, 04, 00), 請求の範囲 & J 00-129092, A, 特許請求の範囲  | 7. 4<br>P, 20      | 1-78             |
|                  |  |                    |                  |
|                  |  |                    |                  |
|                  |  |                    |                  |
|                  |  |                    |                  |
|                  |  |                    |                  |
|                  |  |                    |                  |
|                  |  |                    |                  |
|                  |  |                    |                  |
|                  |  |                    |                  |
|                  |  |                    |                  |
|                  | ·  |                    |                  |

#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



#### 

#### (43) 国際公開日 2001 年6 月14 日 (14.06.2001)

PCT

#### (10) 国際公開番号 WO 01/42360 A1

UCHI, Yukihiro) [JP/JP]. 位地正年 (IJI, Masatosahi) [JP/JP]; 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7番1号 日本

(51) 国際特許分類7: C08L 63/04, C08K 3/22, 5/541, C08G 59/62, 59/20, C08J 5/24, B32B 27/38

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/08595

(22) 国際出願日:

2000年12月5日(05.12.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(74) 代理人: 金田暢之,外(KANEDA, Nobuyuki et al.); 〒 107-0052 東京都港区赤坂1丁目9番20号 第16興和ビ ル8階 Tokyo (JP).

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 木内幸浩 (KI-

(26) 国際公開の言語:

日本語

(81) 指定国 (国内): CN, US.

(30) 優先権データ: 1999年12月8日(08.12.1999) 特願平11/349440

特願平2000-361170

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE,

DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

電気株式会社内 Tokyo (JP).

2000年11月28日(28.11.2000)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本電気 株式会社 (NEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7番1号 Tokyo (JP).

添付公開書類: 国際調査報告書

(72) 発明者; および

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: FLAME-RETARDANT EPOXY RESIN COMPOSITION AND LAMINATE MADE WITH THE SAME

(54)発明の名称: 難燃性エポキシ樹脂組成物およびそれを用いた積層板

(57) Abstract: A flame-retardant epoxy resin composition comprising an epoxy resin, a hardener, and a metal hydroxide, wherein either the hardener is a phenolic resin (C) comprising structural units derived from a phenol (A) and structural units derived from an aromatic compound (B) other than the phenol (A) in the molecular chain or the epoxy resin is a novolak epoxy resin (D) which is the phenolic resin (C) in which the phenolic hydroxyl groups have been etherified with glycidyl. The composition has a high degree of flame retardancy.

(57) 要約:

エポキシ樹脂、硬化剤および金属水酸化物を含む難燃性エポキシ樹脂 組成物において、硬化剤として、フェノール類(A)から誘導される構 成単位と、このフェノール類(A)を除く芳香族類(B)から誘導される構 成単位とを分子鎖中に含むフェノール系樹脂(C)を用いるか、また は、エポキシ樹脂として、該フェノール系樹脂(C)のフェノール性水 酸 基 が グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 化 さ れ た ノ ボ ラ ッ ク 型 エ ポ キ シ 樹 脂 (D)を 用いることにより、高度の難燃作用を実現する。

## INTERNATION SEARCH REPORT

| A. CLASS<br>Int.   | FICATION OF SUBJECT MATTER Cl <sup>7</sup> C08L63/04, C08K3/22, C08K B32B27/38   | 5/541, C08G59/62, C08G59                   | 9/20, C08J5/24,   |
|--|--|--|---|
| According to   | International Patent Classification (IPC) or to both na  | tional classification and IPC              |   |
|  | SEARCHED   |  |   |
| Int.   | C08G59/62, C08G59/20-38, C   | 5/541-5435,<br>:08J5/24, B32B27/38         |   |
|  | ion searched other than minimum documentation to the   |  |   |
| Electronic d<br>WPI/   | ata base consulted during the international search (nam  | e of data base and, where practicable, sea | rch terms used)   |
| C. DOCUI   | MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  |  |   |
| Category*  | Citation of document, with indication, where ap  | propriate, of the relevant passages        | Relevant to claim No.   |
| Y1   | EP, 906933, A1 (KYOWA CHEM IND 07 April, 1999 (07.04.99), Claims & JP, 11-181305, A Claims & US, 6130282, A            | CO LTD),                                   | 1-78  |
| Y1   | JP, 2000-53845, A (Toshiba Chem<br>22 February, 2000 (22.02.00),<br>Claims; examples 1 to 2 (Fami                      | •  | 1-78  |
| Y1   | JP, 11-246741, A (Sumitomo Bake<br>14 September, 1999 (14.09.99),<br>Claims; examples 1 to 4 (Fami                     |  | 1-78  |
| Y2   | EP, 915118, A1 (SUMITOMO BAKELI<br>12 May, 1999 (12.05.99),<br>Claims<br>& JP, 11-140277, A<br>Claims; Par. No. [0011] | TE CO LTD),                                | 1-78  |
| A  | JP, 5-97965, A (Mitsui Toatsu C  | Chemicals Inc.),                           | 1-78  |
| Furthe   | r documents are listed in the continuation of Box C.   | See patent family annex.                   |   |
| * Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international filing date are document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document referring to an oral disclosure, use; exhibition or other means document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be document of particular relevance; the claimed invention cannot be document of particular relevance; the claimed invention cannot be document of particular relevance; the claimed invention cannot be document of particular relevance; the claimed invention cannot be document of particular relevance; the claimed invention cannot be document of particular relevance; the claimed invention cannot be document of particular relevance; the claimed invention cannot be document of particular relevance; the claimed invention cannot be document of particular relevance; the claimed invention cannot be document of particular relevance; the claimed invention c |  |  | the application but cited to enlying the invention claimed invention cannot be red to involve an inventive claimed invention cannot be to when the document is documents, such a skilled in the art |
| 05 N   | March, 2001 (05.03.01)   | 13 March, 2001 (13.0                       | -   |
|  | nailing address of the ISA/<br>nese Patent Office  | Authorized officer                         |   |
| Facsimile N  |  | Telephone No.                              |   |





|            |  | 161/0     | P00/08595            |
|------------|--|-----------|----------------------|
| C (Continu | ation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  |           |                      |
| Category*  | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant  | passages  | Relevant to claim No |
| PA         | 20 April, 1993 (20.04.93),<br>Claims (Family: none)<br>JP, 2000-103839, A (Matsushita Electric Works,<br>11 April, 2000 (11.04.00),<br>Claims (Family: none) | Ltd.),    | 1-78                 |
| PA         | EP, 1036811, A1 (MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY 20 September, 2000 (20.09.00), Claims & JP, 2000-264986, A Claims   | (, INC.), | 1-78                 |
| PA         | WO, 00/23494, A1 (NEC CORPORATION),<br>27 April, 2000 (27.04.00),<br>Claims<br>& JP, 2000-129092, A<br>Claims  |           | 1-78                 |
|            |  |           |                      |

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

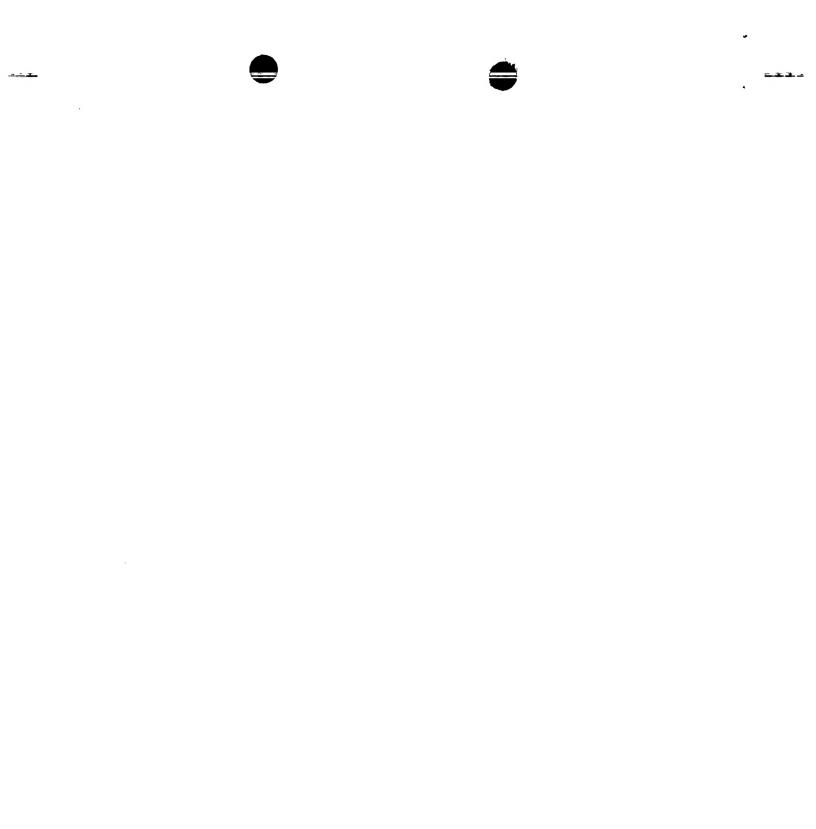
# Translation

# PATENT COOPERATION TREATY PCT

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

| Applicant's or agent's file reference NEC00P317A  | FOR FURTHER ACTI   |   | tionofTransmittalofInternational Preliminary<br>n Report (Form PCT/IPEA/416)            |
|---|--|---|---|
| International application No. PCT/JP00/08595  | International filing date (<br>05 December 200   |   | Priority date (day/month/year)  08 December 1999 (08.12.99)                             |
| International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC  C08L 63/04, C08K 3/22, 5/541, C08G 59/62, 59/20, C08J 5/24, B32B 27/38  |  |   |   |
| Applicant NEC CORPORATION   |  |   |   |
| and is transmitted to the applicant acceptance of a total of  This report is also accompanished amended and are the base of a total | a sheets, incomined by ANNEXES, i.e., so sis for this report and/or shoof the Administrative Instructal of sheet ting to the following items:  of opinion with regard to not ention  under Article 35(2) with reations supporting such state | luding this cover sheets of the descreets containing rections under the Pets. | ription, claims and/or drawings which have ctifications made before this Authority (see |
| Date of submission of the demand  | D  | ate of completion   | of this report  |
| 05 December 2000 (05.   | 12.00)   | 23  | July 2001 (23.07.2001)  |
| Name and mailing address of the IPEA/JP   | A  | uthorized officer   |   |
| Facsimile No.   |  | elephone No.  |   |



### INTERNATIONAL PRE

#### NARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP00/08595

| I. | Basis       | s of the report  |   |
|----|-------------|--|---|
| 1. | With        | h regard to the elements of the international application:*  |   |
|    | $\boxtimes$ | the international application as originally filed  |   |
|    |             | the description:   |   |
|    |             | pages  | , as originally filed                                     |
|    |             | pages  | , filed with the demand                                   |
|    |             | pages, file  | d with the letter of                                      |
|    |             | the claims:  |   |
|    |             | pages  | , as originally filed                                     |
|    |             | pages  | as amended (together with any statement under Article 19  |
|    |             | pages  | , filed with the demand                                   |
|    |             | pages, file  | d with the letter of                                      |
|    | $\Box$      | the drawings:  |   |
|    | لب          |  | , as originally filed                                     |
|    |             | pages  | , filed with the demand                                   |
|    |             | pages, file  | d with the letter of                                      |
|    | $\Box$      | the sequence listing part of the description:  | ,   |
|    | ٔ لــا      |  | , as originally filed                                     |
|    |             |  | , filed with the demand                                   |
|    |             | pages, file  | d with the letter of                                      |
| 2. | the in      | th regard to the language, all the elements marked above were available international application was filed, unless otherwise indicated under these elements were available or furnished to this Authority in the following the language of a translation furnished for the purposes of international application (under the language of publication of the international application (under the language of the translation furnished for the purposes of integer of 55.3). | onal scarch (under Rule 23.1(b)).  Rule 48.3(b)).         |
| 3. |             | th regard to any nucleotide and/or amino acid sequence discl<br>liminary examination was carried out on the basis of the sequence list   |   |
|    | $\sqcup$    | contained in the international application in written form.  |   |
|    | $\sqcup$    | filed together with the international application in computer readal   | ole form.   |
|    | $\sqcup$    | furnished subsequently to this Authority in written form.  |   |
|    | Ц           | furnished subsequently to this Authority in computer readable form   | 1.  |
|    |             | The statement that the subsequently furnished written sequent international application as filed has been furnished.   | nce listing does not go beyond the disclosure in the      |
|    |             | The statement that the information recorded in computer reada been furnished.  | ole form is identical to the written sequence listing has |
| 4. |             | The amendments have resulted in the cancellation of:   |   |
|    |             | the description, pages   |   |
|    |             | the claims, Nos.   |   |
|    |             | the drawings, sheets/fig   |   |
|    | _           |  |   |
| 5. |             | This report has been established as if (some of) the amendments he beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Bo   |   |
| *  | in th       | clacement sheets which have been furnished to the receiving Office in<br>this report as "originally filed" and are not annexed to this rep<br>170.17).   |   |
| ** |             | replacement sheet containing such amendments must be referred to t   | inder item 1 and annexed to this report.                  |



#### INTERNATIONAL PRE

#### NARY EXAMINATION REPORT

|   | International application No. |
|---|-------------------------------|
| 1 | PCT/JP00/08595                |

| V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |                    |        |     |
|--|--------------------|--------|-----|
| 1. Statement   | orting such states | ilen e |     |
| Novelty (N)  | Claims             | 1-78   | YES |
|  | Claims             |        | NO  |
| Inventive step (IS)  | Claims             |        | YES |
|  | Claims             | 1-78   | NO  |
| Industrial applicability (IA)  | Claims             | 1-78   | YES |
|  | Claims             |        | NO  |
|  |                    |        |     |

2. Citations and explanations

Claims 1-78

The inventions set forth as Claims 1-78 concern the application of a means for making an epoxy resin flame retardant by using epoxy resin and a phenolic resin of novolac structure containing within its molecule a biphenyl derivative and/or a naphthalene derivative described in document 4 [EP, 915118, A1 (Sumitomo Bakelite Co., Ltd.) 12 May 1999 (12.05.99) Claims & JP, 11-140277, A, Claims; Par. No. 0011] cited in the international search report as the epoxy resin composition rendered flame retardant by a metal hydroxide and used in applications such as laminated boards and the like described in document 1 [EP, 906933, A1 (Kyowa Chem. Ind. Co., Ltd.) 7 April 1999 (07.04.99) Claims & JP, 11-181305, A, Claims & US, 6130282, A], document 2 [JP, 2000-53845, A (Toshiba Chemical Corp.) 22 February 2000 (22.02.00) Claims; Examples 1 and 2 (Family: none], and document 3 [JP, 11-246741, A (Sumitomo Bakelite Co., Ltd.) 14 September 1999 (14.09.99) Claims; Examples 1-4 (Family: none)] cited in the international search report. Therefore, the inventions set forth as Claims 1-78 do not appear to involve an inventive step.





#### 国際予備審査報告

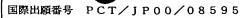
(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]



| 出願人又は代理人<br>の書類記号 NEC00P317A                          | 今後の手続きについては、国際予備審査<br>IPEA/4        | 報告の送付通知(様式PCT/<br>16)を参照すること。 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| 国際出願番号<br>PCT/JP00/08595                              | 国際出願日<br>(日.月.年) 05.12.00           | 優先日<br>(日.月.年) 08.12.99       |
| 国際特許分類 (IPC) Int. Cl <sup>7</sup> C08G59/62, C08G59/2 |                                     |                               |
| 出願人 (氏名又は名称)<br>日本電気株式会社                              | t .                                 |                               |
| 2. この国際予備審査報告は、この表制<br>この国際予備審査報告には、M                 | g明細書、請求の範囲及び/又は図面も添<br>実施細則第607号参照) | ジからなる。 基礎とされた及び/又はこの国際予備審     |
| IV 開発明の単一性の欠如   | 上の利用可能性についての国際予備審査す                 | 製告の不作成<br>性についての見解、それを裏付けるため  |
| 国際予備策本の韓や歌を恐細したロ                                      | 国際予備審本部生た                           | 佐は14日                         |

| 国際予備審査の請求書を受理した日 05.12.00      | 国際予備審査報告を作成した日 23.07.01      |             |  |  |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| 名称及びあて先<br>日本国特許庁 (IPEA/JP)    | 特許庁審査官(権限のある職員)              | 4 J 8 0 1 6 |  |  |
| 郵便番号100-8915 東京都千代田区殿が関三丁目4番3号 | 小 林 均 印 電話番号 03-3581-1101 内線 | a 3455      |  |  |





|          |   |                 |                |             |                  | <del></del>                            |  |
|----------|---|-----------------|----------------|-------------|------------------|--|--|
| Ι.       | [3  | 国際予備審査報         | 8告の基礎          |             |                  |  |  |
| 1.       | 1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に<br>応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。<br>PCT規則70.16,70.17)              |                 |                |             |                  |  |  |
| ] [      | X   | 出願時の国際          | 除出願書類          | ·           |                  | ·                                      |  |
| (        |   | 明細書             | 第              |             | ページ、<br>ページ、     | 出願時に提出されたもの                            |  |
|          |   | 明細書             | 第<br>第         |             | ^                | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの<br>               |  |
| [        |   | 請求の範囲<br>請求の範囲  | 第<br>第         |             | 項、<br>項、         | 出願時に提出されたもの<br>PCT19条の規定に基づき補正されたもの    |  |
| 1        |   | 請求の範囲           | 第              |             | ——· 項、           | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの                   |  |
|          |   | 請求の範囲           | 第              |             | 項、               | 付の書簡と共に提出されたもの                         |  |
| [        | ]   | 図面              | 第              | ·           | ページ/図、<br>ページ/図、 | 出願時に提出されたもの                            |  |
|          |   | 図面<br>図面        | 第<br>          |             | ページ/図、<br>ページ/図、 | 国際予備審査の請求費と共に提出されたもの<br>付の書簡と共に提出されたもの |  |
| <u> </u> | 7   | 明細書の配列          | 表の部分           | 第           | ページ、             | 出願時に提出されたもの                            |  |
| i `      |   | 明細書の配列          | リ表の部分          | 第           | ページ、             | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの                   |  |
|          |   | 明細書の配列          | 表の部分           | 第           | ページ、             | 付の書簡と共に提出されたもの                         |  |
| 2.       | Ł   | - 記の出願書類        | 質の言語は          | 、下記に示す場     | 合を除くほか、こ         | の国際出願の言語である。                           |  |
|          | 1   | こ記の書類は、         | 下記の言           | 語である        |                  | <b>ర</b> .                             |  |
|          | □ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 □ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語   |                 |                |             |                  |  |  |
|          | L   | 」 国際予備:         | 審査のため          | りに提出された」    | P C T規則55. 2また   | とは55.3にいう翻訳文の言語                        |  |
| 3.       | 2   | _               |                |             |                  | おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。              |  |
|          | □ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  |                 |                |             |                  |  |  |
| }        | Ļ   | Ξ               |                |             |                  |  |  |
| }        | Ĺ   |                 |                |             |                  | 是出された書面による配列表                          |  |
|          | Ĺ   | =               |                |             |                  | 出されたフレキシブルディスクによる配列表                   |  |
|          | <ul><li>□ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述<br/>書の提出があった</li></ul>  |                 |                |             |                  |  |  |
|          | L   | 』 書面による<br>書の提出 | る配列表に<br>があった。 | に記載した配列 &   | とフレキシブルディ        | ・スクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述             |  |
| 4.       |   |                 |                | が削除された。     |                  |  |  |
|          | ╡   | 明細書             |                | <del></del> | ~                |  |  |
| ١        | ₹.  | 請求の範囲           | 第              | <u> </u>    | 項                |  |  |
|          |   | 図面              | 図面の第           |             | <b>~</b>         | ジ/図                                    |  |
| 5.[      | 5. □ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1. における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。) |                 |                |             |                  |  |  |
|          |   |                 |                |             | ****             |  |  |
|          |   |                 |                |             | •                | •                                      |  |
|          |   |                 |                |             |                  |  |  |
|          |   |                 |                |             |                  |  |  |
|          |   |                 |                |             |                  | •                                      |  |



#### 国際出願番号 PCT/JP00/08595

| v. | 新規性、進歩性又は産業上の利用可能<br>文献及び説明 | lt性についての法第1.2条(PCT35条(2))に定める!<br> | 見解、それを裏付ける<br> |
|----|-----------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1. | 見解                          |                                    |                |
|    | 新規性(N)                      | 請求の範囲 <u>1-78</u><br>請求の範囲         | 有<br>無         |
|    | 進歩性(IS)                     | 請求の範囲<br>請求の範囲 <u>1-78</u>         |                |
|    | 産業上の利用可能性 (IA)              | 請求の範囲 <u>1-78</u><br>請求の範囲         |                |

#### 2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

請求項1-78は、 国際調査報告で引用された文献1 [EP 906933 A1 (KYOWA CHEM IND CO LT D) 7.4月.1999 (07.04.99), Claims & JP 11-1813 05 A, 特許請求の範囲 & US 6130282 A]、文献2 [JP 2000 -53845 A (東芝ケミカル株式会社) 22.2月.2000 (22.02.0), 特許請求の範囲,実施例1-2 (ファミリーなし)]、文献3 [JP 11-246741 A (住友ベークライト株式会社) 14.9月.1999 (14.09.99), 特許請求の範囲,実施例1-4 (ファミリーなし)]に記載された積層板等の用途に用いられる、金属水酸化物で難燃化されたエポキシ樹脂組成物に、文献4 [EP 915118 A1 (SUMITOMO BAKELITE CO LTD) 12.5月.1999 (12.05.99), Claims & JP 11-140277 A, 特許請求の範囲,[0011]段落]に記載される、分子内にビフェニル誘導体および/またはナフタレン誘導体を含むノボラック構造のフェノール樹脂、エポキシ樹脂を用いることによりエポキシ樹脂組成物を難燃化する手法を適用したものであり、進歩性を有しない。



 $P \; C \; T$ 

#### 国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

| 出願人又は代理人<br>の書類記号 NEC00P317                   | 1                                     |                | 告の送付通知様式(PCT/ISA/220)<br>を参照すること。                      |
|---|---------------------------------------|----------------|--|
| 国際出願番号<br>PCT/JP00/08595                      | 国際出願日(日.月.年)                          | 05.12.00       | 優先日<br>(日.月.年) 08.12.99                                |
| 出願人(氏名又は名称)<br>日本電気                           | (株式会社                                 |                |  |
|   |                                       |                |  |
| 国際調査機関が作成したこの国際<br>この写しは国際事務局にも送付る            |                                       | 記則第41条(PCT18ダ  | k) の規定に従い出願人に送付する。                                     |
| この国際調査報告は、全部で                                 | 4ページである                               | ) <sub>0</sub> |  |
| □ この調査報告に引用されたダ                               |                                       | 添付されている。       |  |
| 1. 国際調査報告の基礎<br>a. 言語は、下記に示す場合を<br>この国際調査機関に提 |                                       |                |  |
| b. この国際出願は、ヌクレス<br>この国際出願に含まれ                 |                                       | 3列を含んでおり、次の酢   | 己列表に基づき国際調査を行った。                                       |
| □ この国際出願と共に提                                  | 出されたフレキシブル                            | ルディスクによる配列表    |  |
| □出願後に、この国際調                                   | 査機関に提出された                             | 書面による配列表       |  |
| □ 出願後に、この国際調                                  | 査機関に提出された:                            | フレキシブルディスクに    | よる配列表  |
| □ 出願後に提出した書面<br>書の提出があった。                     | こよる配列表が出願明                            | 時における国際出願の開    | 示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述                                    |
|   | 載した配列とフレキ:                            | シブルディスクによる配    | 列表に記録した配列が同一である旨の陳述                                    |
| 2.  | ]査ができない(第 I                           | 欄参照)。          |  |
| 3.  | ている(第Ⅱ欄参照                             | i) .           |  |
| 4. 発明の名称は 🔲                                   | 出願人が提出したも                             | のを承認する。        |  |
|   | 次に示すように国際                             | 調査機関が作成した。     |  |
|   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                |  |
| 5. 要約は  | 出願人が提出したも                             | のを承認する。        |  |
| X   | 国際調査機関が作成                             |                | 647条(PCT規則38.2(b))の規定により<br>回際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ<br>る。 |
| 6. 要約書とともに公表される図<br>第図とする。                    | lは、<br>出願人が示したとお                      | ,<br>りである。     | 図 なし   |
|   | 出願人は図を示さな                             | かった。           |  |
|   | 本図は発明の特徴を                             | 一層よく表している。     |  |

\_ = = =

.

·

#### 第Ⅲ欄 要約(第1ページの5の続き)

エポキシ樹脂、硬化剤および金属水酸化物を含む難燃性エポキシ樹脂組成物において、硬化剤として、フェノール類 (A)から誘導される構成単位と、このフェノール類 (A)を除く芳香族類 (B)から誘導される構成単位とを分子鎖中に含むフェノール系樹脂 (C)を用いるか、または、エポキシ樹脂として、該フェノール系樹脂 (C)のフェノール性水酸基がグリシジルエーテル化されたノボラック型エポキシ樹脂 (D)を用いることにより、高度の難燃作用を実現する。



- A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl'C08L63/04, C08K3/22, C08K5/541, C08G59/62, C08G59/20, C08J5/24, B32B27/38
- B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' C08L63/04, C08K3/22, C08K5/541-5435, C08G59/62, C08G59/20-38, C08J5/24, B32B27/38

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) WPI/L

| C. 関連すると認められる文献 |  |          |  |  |  |
|-----------------|--|----------|--|--|--|
| 引用文献の           |  | 関連する     |  |  |  |
| カテゴリー*          | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示              | 請求の範囲の番号 |  |  |  |
| Y 1             | EP, 906933, A1 (KYOWA CHEM. IND CO LTD), 7.4   | 1 - 7 8  |  |  |  |
|                 | 月. 1999 (07. 04. 99), Claims & JP, 11-1        |          |  |  |  |
|                 | 81305, A, 特許請求の範囲 & US, 6130282, A             |          |  |  |  |
| Y 1             | JP,2000-53845,A(東芝ケミカル株式会社), 2                 | 1 - 7.8  |  |  |  |
|                 | 2. 2月. 2000 (22. 02. 00), 特許請求の範囲, 実施          |          |  |  |  |
| •               | 例1-2(ファミリーなし)                                  |          |  |  |  |
| Y 1             | JP,11−246741,A(住友ベータライト株式会社),1                 | 1 - 78   |  |  |  |
| · ·             | 4. 9月. 1999(14. 09. 99),特許請求の範囲,実施             |          |  |  |  |
|                 | 例1-4(ファミリーなし)                                  |          |  |  |  |
| Y 2             | EP, 915118, A1 (SUMITOMO BAKELITE CO LTD), 12. | 1 - 7.8  |  |  |  |

区欄の続きにも文献が列挙されている。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに ………よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 05.03.01 国際調査報告の発送日 13.03.01 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4 J 8016 小 林 均 単位番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3455

**►₹**=÷-

. .

.

\*

国際出願番号 PCT/JP00/08595

| C(続き).          | 関連すると認められる文献  |                  |
|-----------------|---|------------------|
| 引用文献の<br>カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示   | 関連する<br>請求の範囲の番号 |
| A               | 5月. 1999 (12. 05. 99), Claims & JP, 11-140277, A, 特許請求の範囲, [0011]段落 JP, 5-97965, A (三井東圧化学株式会社), 20. 4月. 1993 (20. 04. 93), 特許請求の範囲 (ファミリーなし) | 1 – 7 8          |
| PΑ              | JP, 2000-103839, A(松下電工株式会社), 11.<br>4月. 2000 (11. 04. 00), 特許請求の範囲(ファミリーなし)  | 1-78             |
| PΑ              | EP, 1036811, A1 (MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.), 20.9月.2000(20.09.00), Claims & JP, 2000-264986, A, 特許請求の範囲                           | 1 - 7 8          |
| PA              | WO, 00/23494, A1 (NEC CORPORATION), 27. 4<br>月. 2000 (27. 04. 00), 請求の範囲 & JP, 20<br>00-129092, A, 特許請求の範囲                                    | 1 - 7 8          |
|                 |   |                  |
|                 |   |                  |
|                 | •   |                  |
| · ·             |   | -                |
|                 |   | ·                |
|                 |   |                  |
|                 |   |                  |
|                 |   |                  |
| -               |   |                  |
|                 |   |                  |